

#### 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

#### 数据手册

## 产品特性

- 48MHz Cortex-M0+32 位 CPU 平台
- HC32F072 系列具有灵活的功耗管理系统, 低功耗性能:
  - 5μA@3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
  - 12μA@32.768kHz 低速工作模式: CPU 运行,外设关闭,从 FLASH 运行程序
  - 40μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式:
     CPU 停止,外设关闭,主时钟运行
  - 140μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:
     CPU 运行,外设关闭,从 FLASH 运行程序
  - 4μs 唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
- 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护 功能,支持 ISP、ICP、IAP
- 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验, 增强系统的稳定性
- 通用 I/O 管脚 (86IO/100PIN, 50IO/64PIN, 36IO/48PIN, 25IO/32PIN)
- 时钟、晶振
  - − 外部高速晶振 4~32MHz
  - 外部低速晶振 32.768kHz
  - 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
  - 内部低速时钟 32.8/38.4kHz
  - PLL 时钟 8 ~ 48MHz
  - 内部高速 USB 时钟 48MHz
  - 硬件支持内外时钟校准和监控
- 定时器/计数器
  - 3个通用 16 位定时器,支持 1 组互补 PWM 输出,支持 2 倍主频 PWM 输出, 最高支持 96MHz PWM 输出
  - 1 个高级 16 位定制器,支持 3 相互补 PWM 输出,支持 2 倍主频 PWM 输出, 最高支持 96MHz PWM 输出

- 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能
- 1 个可编程 16 位定时器 PCA, 支持 5 通道捕获比较, 5 通道 PWM 输出
- 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
- 通讯接口
  - 4路 UART 标准通讯接口
  - 2 路 LPUART 低功耗通讯接口,深度 休眠模式下可工作
  - 2路 SPI 标准通讯接口
  - 2路 I2C标准通讯接口
  - 2路 I2S 音频通信接口
  - 1路 Crystal-less USB Full Speed Device
  - 1 路 CAN 2.0B 标准通讯接口
- 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
- 硬件 CRC-16/32 模块
- 硬件 32 位除法器
- AES-128/192/256 硬件协处理器
- TRNG 真随机数发生器
- 2 通道 DMAC
- 全球唯一 10 字节 ID 号
- 12位1Msps 采样的高速高精度 SARADC, 内置运放,可测量高输出阻抗的信号
- 2路12位500Ksps DAC
- 集成 5 个多功能运算放大器,其中两个 OPA 可以作为 2 路 DAC 的输出 Buffer
- 集成 3 路电压比较器,具有 6 位 DAC 和可编程比较基准
- 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电压,可监控端口电压以及电源电压
- SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
- 工作条件: -40~85°C, 1.8~5.5V
- 封装形式: LQFP100/64/48, QFN32

#### 支持型号

HC32F072PATA-LQFP100	HC32F072KATA-LQFP64
HC32F072JATA-LQ48	HC32F072FAUA-QN32TR



## 声明

- ▶ 小华半导体有限公司(以下简称: "XHSC")保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
- ▶ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品,并设计、验证和测试您的应用,以确保您的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
- > XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ▶ XHSC产品的转售,若其条款与此处规定不同,XHSC对此类产品的任何保修承诺无效。
- ▶ 任何带有"®"或"™"标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务 名称均为其各自所有者的财产。
- ▶ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2022 小华半导体有限公司 - 保留所有权利



# 目 录

产。	品特性		1
声	明		2
目	录		3
1	简介		6
	1.1	32 位 CORTEX M0+ 内核	7
	1.2	128K Byte FLASH	7
	1.3	16K Byte RAM	7
	1.4	时钟系统	7
	1.5	工作模式	8
	1.6	端口控制器 GPIO	8
	1.7	中断控制器 NVIC	8
	1.8	复位控制器 RESET	9
	1.9	DMA 控制器 DMAC	9
	1.10	定时器 TIM	10
	1.11	看门狗 WDT	12
	1.12	通用同步异步收发器 UART0~UART3	12
	1.13	低功耗同步异步收发器 LPUART0~LPUART1	
	1.14	串行外设接口 SPI	13
	1.15	I2C 总线	14
	1.16	音频接口 I2S	14
	1.17	USB2.0 全速模块	14
	1.18	控制器局域网 CAN	15
	1.19	Crystal-less USB 时钟校准器 CTS	
	1.20	蜂鸣器 Buzzer	15
	1.21	时钟校准模块 CLKTRIM	15
	1.22	器件电子签名	15
	1.23	循环冗余校验 CRC	16
	1.24	硬件除法器模块 HDIV	16
	1.25	高级加密标准模块 AES	
	1.26	真随机数发生器 TRNG	16
	1.27	模数转换器 ADC	
	1.28	数模转换器 DAC	17
	1.29	模拟比较器 VC	
	1.30	低电压检测器 LVD	17
	1.31	运算放大器 OPA	
	1.32	嵌入式调试系统	
	1.33	编程模式	
	1.34	高安全性	
2		[容	
	2.1	产品名称	19



	2.2	功能	20
3	引脚	配置及功能	22
	3.1	引脚配置图	22
	3.2	引脚功能说明	26
	3.3	模块信号说明	39
4	功能	框图	41
5	存储	区映射图	42
6	典型	应用电路图	44
7	电气	特性	45
	7.1	测试条件	45
		7.1.1 最小和最大数值	45
		7.1.2 典型数值	45
	7.2	绝对最大额定值	46
	7.3	工作条件	48
		7.3.1 通用工作条件	48
		7.3.2 上电和掉电时的工作条件	48
		7.3.3 内嵌复位和 LVD 模块特性	49
		7.3.4 内置的参考电压	51
		7.3.5 供电电流特性	51
		7.3.6 从低功耗模式唤醒的时间	55
		7.3.7 外部时钟源特性	
		7.3.7.1 外部输入高速时钟	
		7.3.7.2 外部输入低速时钟	
		7.3.7.3 高速外部时钟 XTH	
		7.3.7.4 低速外部时钟 XTL	59
		7.3.8 内部时钟源特性	61
		7.3.8.1 内部 RCH 振荡器	
		7.3.8.2 内部 RCL 振荡器	
		7.3.8.3 内部 USB 专用 RCH48M 振荡器	
		7.3.9 PLL 特性	
		7.3.10 存储器特性	
		7.3.11 EFT 特性	
		7.3.12 ESD 特性	
		7.3.13 I/O 端口特性	
		7.3.13.1 输出特性——端口	
		7.3.13.2 输入特性——端口 PA, PB, PC, PD, PE, PF	
		7.3.13.3 输入特性——USB_DP, USB_DM	
		7.3.13.4 端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock	
		7.3.13.5 端口漏电特性——PA, PB, PC, PD, PE, PF	
		7.3.14 RESETB 引脚特性	
		7.3.15 ADC 特性	
		7.3.16 VC 特性	72



		7.3.17 OPA 特性	73
		7.3.18 DAC 特性	74
		7.3.19 TIM 定时器特性	75
		7.3.20 通信接口	77
		7.3.20.1 I2C 特性	
		7.3.20.2 SPI 特性	78
		7.3.20.3 I2S 特性 <sup>(1)</sup>	81
8	封装信	信息	83
	8.1	封装尺寸	83
	8.2	焊盘示意图	87
	8.3	丝印说明	91
	8.4	封装热阻系数	92
9	订购信	信息	
10	版本记	· 记录 & 联系方式	94



## 1 简介

HC32F072 系列是一款宽电压工作范围的通用 MCU。集成 12 位 1Msps 高精度 SARADC, 2 个 12 位 DAC 以及集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器、多路 UART、SPI、I2C、I2S、USB、CAN 等丰富的通讯外设,内建 AES、TRNG 等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。

## 通用 MCU 典型应用

可广泛应用于各类市场应用:如人机交互、手持设备、游戏外设、打印机、可视对讲等智能家居应用。



#### 1.1 32 位 CORTEX M0+ 内核

ARM® Cortex®-M0+ 处理器源于 Cortex-M0,包含了一颗 32 位 RISC 处理器,运算能力达到 0.95 Dhrystone MIPS/MHz。同时加入了多项全新设计,改进调试和追踪能力、减少每条指令循环(IPC)数量和改进 Flash 访问的两级流水线等,更纳入了节能降耗技术。Cortex-M0+ 处理器全面支持已整合 Keil & IAR 调试器。

Cortex-M0+ 包含了一个硬件调试电路,支持 2-pin 的 SWD 调试界面。

ARM Cortex-M0+ 特性:

指令集	Thumb / Thumb-2		
流水线	2级流水线		
性能效率	2.46 CoreMark / MHz		
性能效率	0.95 DMIPS / MHz in Dhrystone		
中断	32个快速中断		
中断优先级	可配置4级中断优先级		
增强指令	单周期32位乘法器		
调试	Serial-wire 调试端口,支持4个硬中断(break point)以及2个观察点		
	(watch point)		

#### 1.2 128K Byte FLASH

内建全集成 FLASH 控制器,无需外部高压输入,由全内置电路产生高压来编程。支持 ISP、IAP、ICP 功能。

## **1.3 16K Byte RAM**

根据客户选择不同的功耗模式,RAM 数据都会被保留。自带硬件奇偶校验位,万一数据被意外破坏,在数据被读取时,硬件电路会立刻产生中断,保证系统的可靠性。

## 1.4 时钟系统

- 一个频率为 4~24MHz 可配置的高精度内部时钟 RCH。在配置 24MHz 下,从低功耗模式到工作模式的唤醒时间为 4us,全电压全温度范围内的频率偏差小,可以不外接昂贵的高频晶体。
- 一个频率为 4~32MHz 的外部晶振 XTH。
- 一个频率为 32.768kHz 的外部晶振 XTL。



- 一个频率为 32.8/38.4kHz 的内部时钟 RCL。
- 一个频率为 8~48MHz 输出的 PLL。

#### 1.5 工作模式

- 1) 运行模式(Active Mode): CPU 运行,周边功能模块运行。
- 2) 休眠模式(Sleep Mode): CPU 停止运行,周边功能模块运行。
- 3) 深度休眠模式(Deep sleep Mode): CPU 停止运行,高速时钟停止,低功耗功能模块运行。

#### 1.6 端口控制器 GPIO

最多可提供 86 个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制,支持 FAST IO。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种深度休眠模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持位置位、位清零、位置位清零操作。支持Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置,最大支持 18mA 的电流驱动能力。所有通用 IO 可支持外部异步中断。

## 1.7 中断控制器 NVIC

Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器(NVIC),支持最多 32 个中断请求(IRQ)输入;有四个中断优先级,可处理复杂逻辑,能够进行实时控制和中断处理。 32 个中断入口向量地址,分别为:

中断向量号	中断来源
[0]	GPIO_PA
[1]	GPIO_PB
[2]	GPIO_PC/GPIO_PE
[3]	GPIO_PD/GPIO_PF
[4]	DMAC
[5]	TIM3
[6]	UART0/UART2
[7]	UART1/UART3
[8]	LPUART0
[9]	LPUART1



[10]	SPI0/I2S0
[11]	SPI1/I2S1
[12]	I2C0
[13]	I2C1
[14]	TIM0
[15]	TIM1
[16]	TIM2
[17]	保留
[18]	TIM4
[19]	TIM5
[20]	TIM6
[21]	PCA
[22]	WDT
[23]	保留
[24]	ADC/DAC
[25]	保留
[26]	VC0/VC1/VC2/ LVD
[27]	USB
[28]	CAN
[29]	保留
[30]	RAM FLASH
[31]	CLKTRIM /CTS

## 1.8 复位控制器 RESET

本产品具有7个复位信号来源,每个复位信号可以让 CPU 重新运行,绝大多数寄存器会被重新复位,程序计数器 PC 会指向起始地址。

	复位来源
[0]	上电掉电复位 POR BOR
[1]	外部 Reset Pin 复位
[2]	WDT 复位
[3]	PCA 复位
[4]	Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位
[5]	Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软件
	复位
[6]	LVD 复位

# 1.9 DMA 控制器 DMAC

DMAC (直接内存访问控制器) 功能块可以不通过 CPU 高速传输数据。使用 DMAC 能



提高系统性能。

- DMAC 配有独立的总线,所以即便是在使用 CPU 总线的同时, DMAC 也可进行传输操作。
- 由 2 条通道组成,能执行 2 种相互独立的 DMA 传输。
- 可设置传输目标地址、传输源地址、传输数据大小、传输请求源以及传输模式,并 能控制各通道的传输操作启动、传输的强行终止以及传输的暂停。
- 可控制所有通道批量传输的启动、强行终止及暂停。
- 多通道同时操作时,可用固定方法或循环方法选择操作通道的优先级。
- 支持使用外设中断信号的硬件 DMA 传输。
- 遵从系统总线(AHB),支持32位地址空间(4GB)。

### 1.10 定时器 TIM

类型	名称	位宽	预除频	计数方向	PWM	捕获	互补输出
通用定时	TIM0	16/32	1/2/4/8/16	上计数/	2	2	1
器			32/64/256	下计数/			
				上下计数			
	TIM1	16/32	1/2/4/8/16/	上计数/	2	2	1
			32/64/256	下计数/			
				上下计数			
	TIM2	16/32	1/2/4/8/16/	上计数/	2	2	1
			32/64/256	下计数/			
				上下计数			
	TIM3	16/32	1/2/4/8/16/	上计数/	6	6	3
			32/64/256	下计数/			
				上下计数			
可编程计	PCA	16	2/4/8/16/32	上计数	5	5	无
数阵列							
高级定时	TIM4	16	1/2/4/8/16/	上计数/	2	2	1
器			64/256/1024	下计数/			
				上下计数			
	TIM5	16	1/2/4/8/16/	上计数/	2	2	1
			64/256/1024	下计数/			
				上下计数			
	TIM6	16	1/2/4/8/16/	上计数/	2	2	1
			64/256/1024	下计数/			
				上下计数			



通用定时器包含四个定时器 TIM0/1/2/3。

通用定时器特性

- PWM 独立输出, 互补输出
- 捕获输入
- 死区控制
- 刹车控制
- 边沿对齐、对称中心对齐与非对称中心对齐 PWM 输出
- 正交编码计数功能
- 单脉冲模式
- 外部计数功能

TIM0/1/2 功能完全相同。TIM0/1/2 是同步定时/计数器,可以作为 16 位自动重装载功能的定时/计数器,也可以作为 32 位无重载功能的定时/计数器。TIM0/1/2 每个定时器都具有 2 路捕获比较功能,可以产生 2 路 PWM 独立输出或 1 组 PWM 互补输出。具有死区控制功能。

TIM3 是多通道的通用定时器,具有 TIM0/1/2 的所有功能,可以产生 3 组 PWM 互补输出或 6 路 PWM 独立输出,最多 6 路输入捕获。具有死区控制功能。

PCA(可编程计数器阵列 Programmable Counter Array)支持最多 5 个 16 位的捕获/比较模块。该定时/计数器可用作为一个通用的时钟计数/事件计数器的捕获/比较功能。PCA 的每个模块都可以进行独立编程,以提供输入捕捉,输出比较或脉冲宽度调制。另外模块4 有额外的看门狗定时器模式。

高级定时器 Advanced Timer 包含三个定时器 TIM4/5/6。TIM4/5/6 是功能相同的高性能计数器,可用于计数产生不同形式的时钟波形,1个定时器可以产生互补的一对 PWM或者独立的 2 路 PWM 输出,可以捕获外界输入进行脉冲宽度或周期测量。



Advanced Timer 基本的功能及特性如表所示:

波形模式	锯齿波、三角波
	• 递加、递减计数方向
	• 递加、递减计数方向 • 软件同步 • 硬件同步 • 缓存功能 • 正交编码计数 • 通用PWM输出 • 保护机制 • AOS关联动作 计数比较匹配中断 计数周期匹配中断
	• 硬件同步
甘木州此	• 缓存功能
基本功能	• 正交编码计数
	• 通用PWM输出
	• 保护机制
	• AOS关联动作
	计数比较匹配中断
中断类型	计数周期匹配中断
	死区时间错误中断

## 1.11 看门狗 WDT

WDT(Watch Dog Timer)是一个可配置的 20 位定时器,在 MCU 异常的情况下提供复位; 内建 10kHz 低速时钟输入作为计数器时钟。调试模式下,可选择暂停或继续运行; 只有写入特定序列才能重启 WDT。

## 1.12 通用同步异步收发器 UART0~UART3

- 4 路通用同步异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), UART0~UART3。 通用 UART 基本功能:
  - 半双工和全双工传输
  - 8/9-Bit 传输数据长度
  - 硬件奇偶校验
  - 1/1.5/2-Bit 停止位
  - 四种不同传输模式
  - 16-Bit 波特率计数器
  - 多机通讯
  - 硬件地址识别
  - DMAC 硬件传输握手
  - 硬件流控



• 支持单线模式

#### 1.13 低功耗同步异步收发器 LPUART0~LPUART1

2 路低功耗模式下可以工作的同步异步收发器(Low Power Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),LPUART0/LPUART1。

#### LPUART 基本功能:

- 传输时钟 SCLK (SCLK 可选择 XTL、RCL 以及 PCLK)
- 系统低功耗模式下收发数据
- 半双工和全双工传输
- 8/9-Bit 传输数据长度
- 硬件奇偶校验
- 1/1.5/2-Bit 停止位
- 四种不同传输模式
- 16-Bit 波特率计数器
- 多机通讯
- 硬件地址识别
- DMAC 硬件传输握手
- 硬件流控
- 支持单线模式

## 1.14 串行外设接口 SPI

2 路同步串行接口(Serial Peripheral Interface)

#### SPI 基本特性:

- 通过编程可以配置为主机或者从机
- 四线传输方式,全双工通信
- 主机模式7种波特率可配置
- 主机模式最大分频系数为 PCLK/2, 最高通信速率为 16M bps
- 从机模式最大分频系数为 PCLK/4, 最高通信速率为 12M bps
- 可配置的串行时钟极性和相位



- 支持中断
- 8位数据传输,先传输高位后低位
- 支持 DMA 软件/硬件访问

#### 1.15 I2C 总线

2 路 I2C,采用串行同步时钟,可实现设备之间以不同的速率传输数据。 I2C 基本特性:

- 支持主机发送/接收,从机发送/接收四种工作模式
- 支持标准(100Kbps) / 快速(400Kbps) / 高速(1Mbps) 三种工作速率
- 支持7位寻址功能
- 支持噪声过滤功能
- 支持广播地址
- 支持中断状态查询功能

#### 1.16 音频接口 I2S

2路 I2S 音频通信接口

- 支持 Philip/ MSB/LSB /PCM 模式
- 支持 MCK 输出
- 支持 5 种音频采样率: 48、44.1、32、16、8 kHz
- 支持 3 种数据长度: 16、24、32 Bit
- 支持 2 种帧长度: 16、32 Bit
- 支持 DMA 数据传输
- 支持全双工收发(2个I2S配合)
- 支持 master 发送、接收
- 支持 slave 发送、接收

## 1.17 USB2.0 全速模块

USB 全速(USBFS) 控制器为便携式设备提供了一套 USB 通信解决方案。USBFS 控制器支持设备模式,且芯片内部集成全速 PHY。设备模式下支持全速(FS,12Mb/s)收发



器。USBFS 控制器支持 USB2.0 协议所定义的所有四种传输方式(控制传输、批量传输、中断传输和同步传输)。

### 1.18 控制器局域网 CAN

CAN 通信接口模块配备 512 字节的 RAM 用于存储发送接收的数据。支持 ISO11898-1 规定的 CAN2.0B 协议和 ISO11898-4 规定的 TTCAN 协议。

## 1.19 Crystal-less USB 时钟校准器 CTS

时钟校准定时器可以调整校准 RCH48M 时钟频率,以便提供给 Crystal-less USB 使用。 也可以调整校准其他 RC 振荡的时钟频率,还可以作为一个通用定时器来使用。

#### 1.20 蜂鸣器 Buzzer

4 个通用定时器功能复用输出为 Buzzer 提供可编程驱动频率。该蜂鸣器端口可提供 18mA 的 sink 电流,互补输出,不需要额外的三极管。

#### 1.21 时钟校准模块 CLKTRIM

内建时钟校准模块,可以通过外部精准的晶振时钟校准内部 RC 时钟,亦可使用内部 RC 时钟去检验外部晶振时钟是否工作正常。

时钟校准基本特性:

- 校准模式
- 监测模式
- 32 位参考时钟计数器可加载初值
- 32 位待校准时钟计数器可配置溢出值
- 6 种参考时钟源
- 6 种待校准时钟源
- 支持中断方式

## 1.22 器件电子签名

每颗芯片出厂前具备唯一的 10 字节设备标识号,包括 wafer lot 信息,以及芯片坐标



信息等。UID 地址为: 0x00100E74 - 0x00100E7D。

### 1.23 循环冗余校验 CRC

CRC16 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 X<sup>16</sup> + X<sup>12</sup> + X<sup>5</sup> + 1。

CRC32 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式  $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$ 。

#### 1.24 硬件除法器模块 HDIV

HDIV(Hardware Divider)是一个 32 位有/无符号整数硬件除法器。

HDIV 硬件除法器基本特性:

- 可配置有符号/无符号整数除法计算
- 32 位被除数, 16 位除数
- 输出 32 位商和 32 位余数
- 除数为零警告标志位,除法运算结束标志位
- 10 个时钟周期完成一次除法运算
- 写除数寄存器触发除法运算开始
- 读商寄存器/余数寄存器时自动等待计算结束

## 1.25 高级加密标准模块 AES

AES(The Advanced Encryption Standard)是美国国家标准技术研究所(NIST)在 2000年 10月 2日正式宣布的新的数据加密标准。AES 的分组长度固定为 128 Bit,而密钥长度支持 128/192/256 Bit。

## 1.26 真随机数发生器 TRNG

TRNG 是一个真随机数发生器,用来产生真随机数。

## 1.27 模数转换器 ADC

单调不失码的 12 位逐次逼近型模数转换器,在 24MHz ADC 时钟下工作时,采样率达到 1Msps。参考电压可选择片内精准电压(1.5V 或 2.5V)或从外部输入或电源电压。



41 个输入通道,包括 36 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 电源电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、2 路 DAC 输出。内建可配置的输入信号放大器以检测高输出阻抗的信号。

#### SAR ADC 基本特性:

- 12 位转换精度:
- 1Msps 转换速度;
- 41 个输入通道,包括 36 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 AVCC 电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、2 路 DAC 输出;
- 4 种参考源: AVCC 电压、ExRef 引脚、内置 1.5V 参考电压、内置 2.5V 参考电压;
- ADC 的电压输入范围: 0~Vref;
- 4种转换模式:单次转换、顺序扫描连续转换、插队扫描连续转换、连续转换累加;
- 输入通道电压阈值监测:
- 软件可配置 ADC 的转换速率;
- 内置信号放大器,可转换高阻信号;
- 支持片内外设自动触发 ADC 转换,有效降低芯片功耗并提高转换的实时性。

## 1.28 数模转换器 DAC

2 通道 12Bit 500Ksps DAC,可以进行数模转换。

## 1.29 模拟比较器 VC

内建 3 路 VC, 芯片管脚电压监测/比较电路。16 个可配置的正外部输入通道,11 个可配置的负外部输入通道;5 个内部负输入通道,包括 1 路内部温度传感器电压、1 路内建 BGR 2.5V 参考电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、1 路 64 阶电阻分压。VC 输出可供通用定时器 TIM0/1/2/3 与可编程计数阵列 PCA 捕获、门控、外部计数时钟使用。可根据上升/下降边沿产生异步中断,从低功耗模式下唤醒 MCU。可配置的软件防抖功能。

## 1.30 低电压检测器 LVD

对芯片电源电压或芯片管脚电压进行检测。16档电压监测值(1.8~3.3V)。可根据上升/下降边沿产生异步中断或复位。具有硬件迟滞电路和可配置的软件防抖功能。



#### LVD 基本特性:

- 4 路监测源, AVCC、PC13、PB08、PB07;
- 16 阶阈值电压, 1.8~3.3V 可选;
- 8种触发条件,高电平、上升沿、下降沿组合;
- 2种触发结果,复位、中断;
- 8 阶滤波配置, 防止误触发;
- 具备迟滞功能,强力抗干扰。

#### 1.31 运算放大器 OPA

OPA0/1/2 模块可以灵活配置,适用于简易滤波器和 Buffer 应用。OPA3/4 模块可以作为 DAC buffer 使用,也可以配置为运放使用。

#### 1.32 嵌入式调试系统

嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器,配合标准成熟的 Keil/IAR 等调试开发软件。支持 4 个硬断点以及多个软断点。

## 1.33 编程模式

支持两种编程模式: 在线编程、离线编程。

支持两种编程协议: ISP 协议、SWD 协议。

支持统一编程接口: ISP 协议与 SWD 协议共用 SWD 端口。

当复位时 BOOT0(PF11)管脚为高电平,芯片工作于 ISP 编程模式,可通过 ISP 协议对 FLASH 进行编程。

当复位时 BOOT0 (PF11) 管脚为低电平,芯片工作于用户模式,芯片执行 FLASH 内的程序代码,可通过 SWD 协议对 Flash 进行编程。

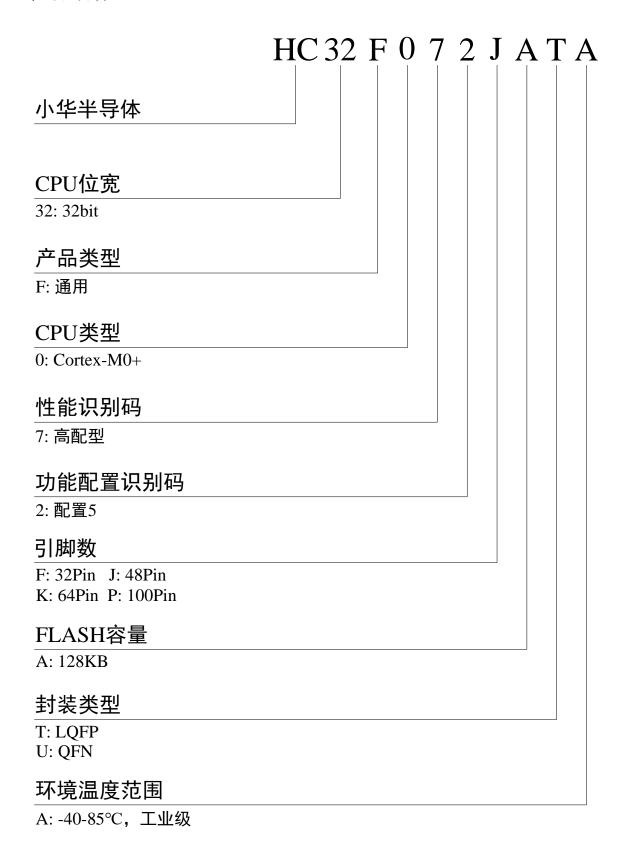
## 1.34 高安全性

加密型嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器。



## 2 产品阵容

#### 2.1 产品名称





# 2.2 功能

产品名称		HC32F072PATA	HC32F072KATA	HC32F072JATA	HC32F072FAUA		
引脚	即数	100	64	48	32		
GPIO 引脚数		86	50	36	25		
	内核		Corte	x M0+			
CPU	频率	48MHz					
电源	原电压范围		1.8 ~	-5.5V			
温度	度范围		-40 ~	85℃			
调证	式功能		SWD 诉				
唯一	一识别码			 持			
		UART	Γ0/1/2/3	UART0/1	UART0/1		
		LPUA	ART0/1	LPUART0/1	LPUART0		
通信	<b>i接</b> 口	SP	PIO/1	SPI0/1	SPI0		
		120	I2C0/1		I2C0		
		I2:	I2C0/1 I2C0/1 I2S0/1				
		I2S0/1     I2S0/1     I2S0       通用定时器 TIM0/1/2/3					
定时器			高级定时器 TIM4/5/6				
12 亿器	立 A/D 转换	24ch	23ch	17ch	11ch		
12 位 D/A 转换		2ch	2ch	2ch	2ch		
器		2011	2011	2011	ZCII		
模拟	以电压比较器		VCC	0/1/2			
运算	算放大器	5	5	3	1		
USI	3		支	持			
CAl	N		支	持			
端口中断		86	50	36	25		
低电压检测复位		1					
	内部高速振 荡器		RCH 4/8/16/2	/22.12/24MHz			
时钟	内部低速振荡器	RCL 32.8/38.4kHz					
	PLL	8~48MHz					



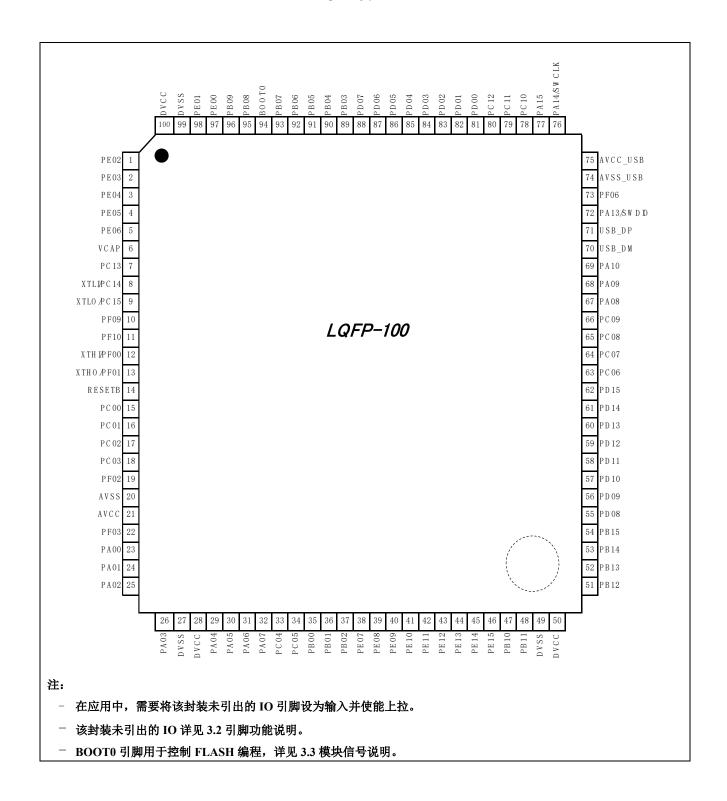
产品名称		НС32F072PATA	HC32F072KATA	HC32F072JATA	HC32F072FAUA
	外部高速晶 振振荡器	4~32MHz		MHz	
蜂鸣器		Max 4ch			
闪存安全保护		护                  支持			
RAI	M 奇偶校验		支	特	



## 3 引脚配置及功能

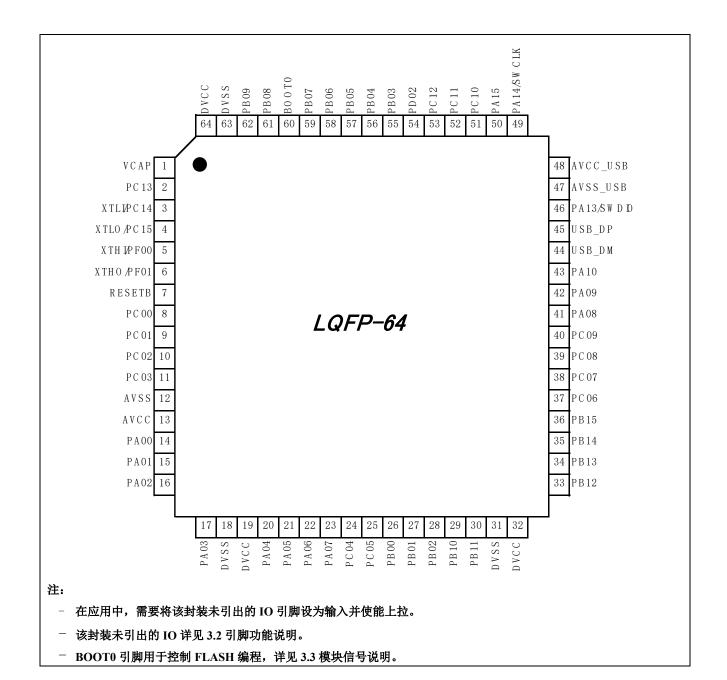
### 3.1 引脚配置图

#### HC32F072PATA



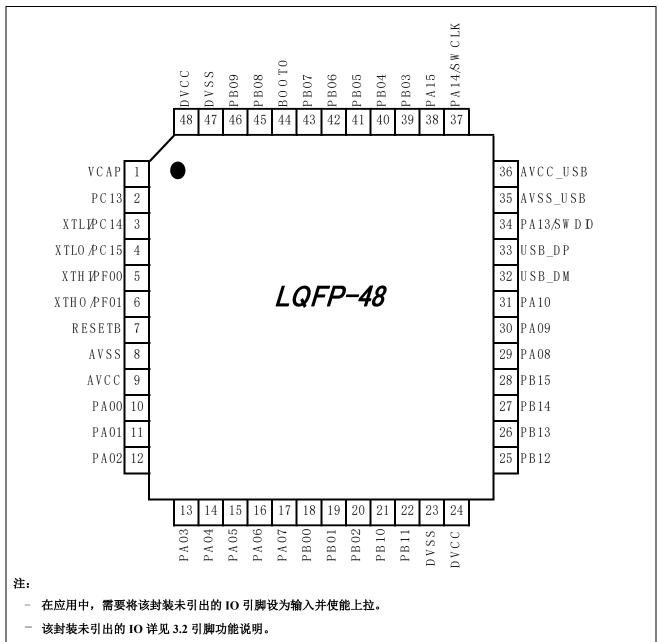


#### HC32F072KATA





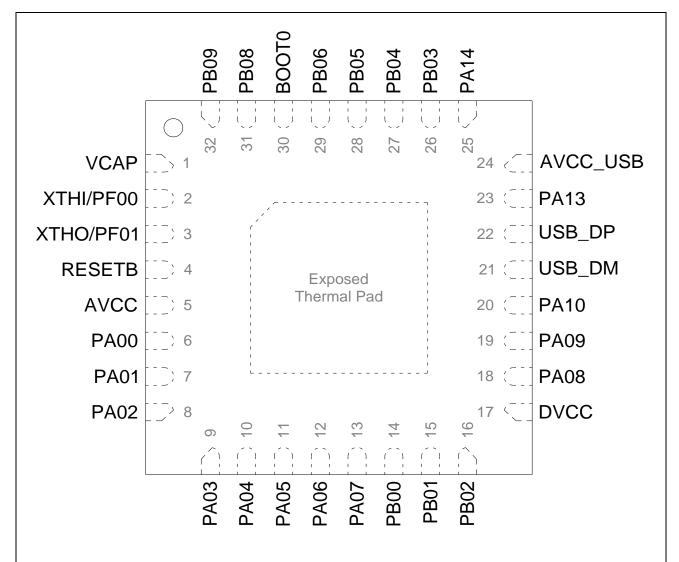
#### HC32F072JATA



- BOOT0 引脚用于控制 FLASH 编程,详见 3.3 模块信号说明。



#### HC32F072FAUA



#### 注:

- Exposed Thermal Pad 需要连接到 DVSS。
- 在应用中,需要将该封装未引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉。
- 该封装未引出的 IO 详见 3.2 引脚功能说明。
- BOOT0 引脚用于控制 FLASH 编程,详见 3.3 模块信号说明。

图 3-1 引脚配置图



# 3.2 引脚功能说明

LQFP100	LQFP64	LQFP48	QFN32	NAME	DIGITAL	ANALOG
1				PE02	PCA_ECI	
2				PE03	PCA_CH0	
3				PE04	PCA_CH1	
4				PE05	PCA_CH2	
5				PE06	PCA_CH3	
6	1	1	1	VCAP		
7	2	2		PC13	TIM3_CH1B	LVD0
					I2S0_SCK	
8	3	3		PC14		XTLI
9	4	4		PC15		XTLO
10				PF09	TIM0_CHA	
11				PF10	TIM0_CHB	
12	5	5	2	PF00	I2C0_SDA	XTHI
					CRS_SYNC	
					UART1_TXD	
13	6	6	3	PF01	I2C0_SCL	XTHO
					TIM4_CHB	
					UART1_RXD	
14	7	7	4	RESETB		
15	8			PC00	UART1_CTS	AIN10,
					UART2_RTS	VC0_INP0
					I2S0_MCK	VC1_INN0
16	9			PC01	TIM5_CHB	AIN11
					UART1_RTS	VC0_INP1
					UART2_CTS	VC1_INN1
					I2S0_SD	
17	10			PC02	SPI1_MISO	AIN12,
					UART2_RXD	VC0_INP2
						VC1_INN2
18	11			PC03	SPI1_MOSI	AIN13
					UART2_TXD	VC0_INP3
						VC1_INN3
19				PF02		
20	12	8		AVSS		
21	13	9	5	AVCC		
22				PF03		



23	14	10	6	PA00	UART1_CTS	AIN0
23	14	10	0	FAOO	LPUART1_TXD	VC0_INP4
					TIM0_ETR	VC0_INN0
					VC0_OUT	VC1_INP0
					TIM1_CHA	VC1_INN4
					TIM3_ETR	
				7.04	TIM0_CHA	1774
24	15	11	7	PA01	UART1_RTS	AIN1
					LPUART1_RXD	VC0_INP5
					TIM0_CHB	VC0_INN1
					TIM1_ETR	VC1_INP1
					TIM1_CHB	VC1_INN5
					HCLK_OUT	
					SPI1_MOSI	
25	16	12	8	PA02	UART1_TXD	AIN2
					TIM0_CHA	VC0_INP6
					VC1_OUT	VC0_INN2
					TIM1_CHA	VC1_INP2
					TIM2_CHA	
					PCLK_OUT	
					SPI1_MISO	
26	17	13	9	PA03	UART1_RXD	AIN3
					TIM0_GATE	VC0_INP7
					TIM1_CHB	VC0_INN3
					TIM2_CHB	VC1_INP3
					SPI1_CS	
					TIM3_CH1A	
					TIM5_CHA	
27	18			DVSS		
28	19			DVCC		
				PF04		
				PF05		
29	20	14	10	PA04	SPIO_CS	AIN4
					UART1_TXD	VC0_INP8
					PCA_CH4	VC0_INN4
					TIM2_ETR	VC1_INP4
					TIM5_CHA	OP3_OUT
					LVD_OUT	DAC0_OUT
					TIM3_CH2B	



30	21	15	11	PA05	SPI0_SCK	AIN5
					TIM0_ETR	VC0_INP9
					PCA_ECI	VC0_INN5
					TIM0_CHA	VC1_INP5
					TIM5_CHB	VC2_INP0
					XTL_OUT	VC2_INN0
					XTH_OUT	OP4_OUT
						DAC1_OUT
31	22	16	12	PA06	SPI0_MISO	AIN6
					PCA_CH0	VC0_INP10
					TIM3_BK	VC0_INN6
					TIM1_CHA	OP4_INN
					VC0_OUT	
					TIM3_GATE	
					LPUART0_CTS	
32	23	17	13	PA07	SPI0_MOSI	AIN7
					PCA_CH1	VC0_INP11
					HCLK_OUT	VC0_INN7
					TIM3_CH0B	OP4_INP
					TIM2_CHA	
					VC1_OUT	
					TIM4_CHB	
33	24			PC04	LPUART0_TXD	AIN14
					TIM2_ETR	VC0_INN8
					IR_OUT	_
					VC2_OUT	
					I2S0_WS	
34	25			PC05	LPUART0_RXD	AIN15
					TIM6_CHB	VC0_INN9
					PCA_CH4	OP3_INN
					I2S0_SDIN	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
35	26	18	14	PB00	PCA_CH2	AIN8
33	20	10	17	1 500	TIM3_CH1B	VC1_INN6
					LPUART0_TXD	OP3_INP
					TIM5_CHB	010_1111
					RCH_OUT	
					RCL_OUT	
26	27	10	15	PD01	PLL_OUT	AINO/EVA/DEE
36	27	19	15	PB01	PCA_CH3	AIN9/EXVREF
					PCLK_OUT	VC1_INP6
					TIM3_CH2B	VC1_INN7
					TIM6_CHB	VC2_INP1



					LPUART0_RTS	VC2_INN1
					VC2_OUT	
					TCLK_OUT	
37	28	20	16	PB02	PCA_ECI	AIN16,
					LPUART1_TXD	VC1_INP7
					TIM4_CHA	VC1_INN8
					TIM1_BK	OP2_INN
					TIM0_BK	
					TIM2_BK	
38				PE07	TIM3_ETR	
39				PE08	TIM3_CH0B	OP2_OUT4
40				PE09	TIM3_CH0A	VC2_INP2
						OP2_OUT3
41				PE10	TIM3_CH1B	VC2_INP3
						OP2_OUT2
42				PE11	TIM3_CH1A	VC2_INP4
						VC2_INN2
						OP2_OUT1
43				PE12	TIM3_CH2B	OP1_OUT4
					SPI0_CS	
					UART3_CTS	
44				PE13	TIM3_CH2A	VC2_INP5
					SPI0_SCK	OP1_OUT3
					UART3_RTS	
45				PE14	TIM3_CH0B	VC2_INP6
					SPI0_MISO	OP1_OUT2
					UART3_RXD	
46				PE15	TIM3_BK	AIN23,
					SPI0_MOSI	VC2_INP7
					UART3_TXD	VC2_INN3
						OP1_OUT1
47	29	21		PB10	I2C1_SCL	AIN17,
					SPI1_SCK	VC1_INP8
					TIM1_CHA	OP2_INP
					LPUART0_TXD	
					TIM3_CH1A	
					LPUART1_RTS	
					UART1_RTS	



40	20	22		DD 11	1001 604	A TATLO
48	30	22		PB11	I2C1_SDA	AIN18,
					TIM1_CHB	VC2_INP8
					LPUARTO_RXD	VC2_INN4
					TIM2_GATE	OP2_OUT
					TIM6_CHA	
					LPUART1_CTS	
					UART1_CTS	
49	31	23		DVSS		
50	32	24	17	DVCC		
51	33	25		PB12	SPI1_CS	AIN19
					TIM3_BK	VC1_INP9
					LPUART0_TXD	OP1_INN
					TIM0_BK	
					LPUART0_RTS	
					TIM6_CHA	
52	34	26		PB13	SPI1_SCK	AIN20
					I2C1_SCL	VC1_INP10
					TIM3_CH0B	OP1_INP
					LPUARTO_CTS	
					TIM1_CHA	
					TIM1_GATE	
					TIM6_CHB	
53	35	27		PB14	SPI1_MISO	AIN21,
					I2C1_SDA	VC1_INP11
					TIM3_CH1B	VC2_INP9
					TIM0_CHA	VC2_INN5
					LPUART0_RTS	OP1_OUT
					TIM1_BK	
54	36	28		PB15	SPI1_MOSI	AIN22,
					TIM3_CH2B	OP0_INN
					TIM0_CHB	
					TIM0_GATE	
					LPUART1_RXD	
55				PD08	LPUART0_TXD	OP0_OUT4
33				1 000		010_0014
56				PD00	I2SO_SCK	VC2_IND10
56				PD09	LPUARTO_RXD	VC2_INP10
					I2S0_MCK	OP0_OUT3
57				PD10	LPUART0_TXD	VC2_INP11
					I2S0_SD	VC2_INN6
						OP0_OUT2



58				PD11	LPUARTO_CTS	VC2_INP12
					I2S0_WS	VC2_INN7
						OP0_OUT1
59				PD12	LPUART0_RTS	
3)				1012	UART2_RTS	
60				PD13	UART2_RXD	
00				1013	I2S0_SDIN	
61				PD14	UART2_TXD	
62				PD15	CRS_SYNC	
					UART2_CTS	
63	37			PC06	PCA_CH0	OP0_INP
					TIM4_CHA	
					TIM2_CHA	
					UART3_RXD	
					I2S1_SCK	
64	38			PC07	PCA_CH1	VC2_INP13
					TIM5_CHA	VC2_INN8
					TIM2_CHB	OP0_OUT
					UART3_TXD	
					I2S1_MCK	
65	39			PC08	PCA_CH2	
					TIM6_CHA	
					TIM2_ETR	
					UART3_CTS	
					I2S1_SD	
66	40			PC09	PCA_CH3	
					TIM4_CHB	
					TIM1_ETR	
					UART3_RTS	
					I2S1_WS	
67	41	29	18	PA08	UART0_TXD	
					TIM3_CH0A	
					CRS_SYNC	
					CAN_STBY	
					TIM1_GATE	
					TIM4_CHA	
60	42	20	10	DA 00	TIM3_BK	gov ro
68	42	30	19	PA09	UART0_TXD	COM0
					TIM3_CH1A	
					TIM0_BK	
					I2C0_SCL	



					HCLK_OUT	
					TIM5_CHA	
69	43	31	20	PA10	UART0_RXD	COM1
					TIM3_CH2A	
					TIM2_BK	
					I2C0_SDA	
					TIM2_GATE	
					PCLK_OUT	
					TIM6_CHA	
				PA11	UART0_CTS	
					TIM3_GATE	
					I2C1_SCL	
					CAN_RX	
					VC0_OUT	
					SPI0_MISO	
					TIM4_CHB	
				PA12	UART0_RTS	
					TIM3_ETR	
					I2C1_SDA	
					CAN_TX	
					VC1_OUT	
					SPI0_MOSI	
70	44	32	21	USBDM		
71	45	33	22	USBDP		
72	46	34	23	PA13	IR_OUT	SWDIO
					UART0_RXD	
					LVD_OUT	
					TIM3_ETR	
					VC2_OUT	
73				PF06	I2C1_SCL	
					LPUART1_CTS	
					UART0_CTS	
				PF07	I2C1_SDA	
					LPUART1_RTS	
					UART0_RTS	
74	47	35		AVSS_USB		
75	48	36	24	AVCC_USB		
				11.00_000		l .



76	49	37	25	PA14	UART1_TXD  UART0_TXD  TIM3_CH2A  LVD_OUT  RCH_OUT  RCL_OUT  PLL_OUT	SWCLK
77	50	38		PA15	SPIO_CS UART1_RXD LPUART1_RTS TIMO_ETR TIMO_CHA TIM3_CH1A	
78	51			PC10	LPUART1_TXD LPUART0_TXD PCA_CH2	COM4
79	52			PC11	LPUART1_RXD LPUART0_RXD PCA_CH3	COM5
80	53			PC12	LPUART0_TXD LPUART1_TXD PCA_CH4	COM6
81				PD00	CAN_RX SPI1_CS	
82				PD01	CAN_TX SPI1_SCK	
83	54			PD02	PCA_ECI LPUART0_RTS TIM1_ETR	COM7
84				PD03	UART1_CTS SPI1_MISO I2S1_SCK	
85				PD04	UART1_RTS SPI1_MOSI I2S1_MCK	
86				PD05	UART1_TXD CAN_STBY I2S1_SD	
87				PD06	UART1_RXD I2S1_WS	
88				PD07	UART1_TXD	



					I2S1_SDIN	
89	55	39	26	PB03	SPI0_SCK TIM0_CHB TIM1_GATE TIM3_CH0A XTL_OUT XTH_OUT	VC1_INN9
90	56	40	27	PB04	SPI0_MISO PCA_CH0 TIM2_BK UART0_CTS TIM2_GATE TIM3_CH0B	VC0_INP12 VC1_INP12
91	57	41	28	PB05	SPI0_MOSI TIM1_BK PCA_CH1 UART0_RTS	VC0_INP13
92	58	42	29	PB06	I2C0_SCL UART0_TXD TIM1_CHB TIM0_CHA TIM3_CH0A	VC0_INP14 VC1_INP14
93	59	43		PB07	I2C0_SDA  UART0_RXD  TIM2_CHB  LPUART1_CTS  TIM0_CHB	VC1_INP15 LVD2
94	60	44	30	BOOT0/PF11		
95	61	45	31	PB08	I2CO_SCL  TIM1_CHA  CAN_RX  TIM2_CHA  TIM0_GATE  TIM3_CH2A  UART0_TXD	LVD1
96	62	46	32	PB09	I2C0_SDA IR_OUT SPI1_CS TIM2_CHA CAN_TX TIM2_CHB UART0_RXD	



97			PE00	TIM1_CHA	
98			PE01	TIM2_CHA	
99	63	47	DVSS		
100	64	48	DVCC		



### 每个引脚的数字功能由 PSEL 位域进行控制,详见下表。

				PxSEL			
0	1	2	3	4	5	6	7
PA00	UART1_CTS	LPUART1_TXD	TIM0_ETR	VC0_OUT	TIM1_CHA	TIM3_ETR	TIM0_CHA
PA01	UART1_RTS	LPUART1_RXD	TIM0_CHB	TIM1_ETR	TIM1_CHB	HCLK_OUT	SPI1_MOSI
PA02	UART1_TXD	TIM0_CHA	VC1_OUT	TIM1_CHA	TIM2_CHA	PCLK_OUT	SPI1_MISO
PA03	UART1_RXD	TIM0_GATE	TIM1_CHB	TIM2_CHB	SPI1_CS	TIM3_CH1A	TIM5_CHA
PA04	SPI0_CS	UART1_TXD	PCA_CH4	TIM2_ETR	TIM5_CHA	LVD_OUT	TIM3_CH2B
PA05	SPI0_SCK	TIM0_ETR	PCA_ECI	TIM0_CHA	TIM5_CHB	XTL_OUT	XTH_OUT
PA06	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM3_BK	TIM1_CHA	VC0_OUT	TIM3_GATE	LPUART0_CTS
PA07	SPI0_MOSI	PCA_CH1	HCLK_OUT	TIM3_CH0B	TIM2_CHA	VC1_OUT	TIM4_CHB
PA08	UART0_TXD	TIM3_CH0A	CRS_SYNC	CAN_STBY	TIM1_GATE	TIM4_CHA	TIM3_BK
PA09	UART0_TXD	TIM3_CH1A	TIM0_BK	I2C0_SCL		HCLK_OUT	TIM5_CHA
PA10	UART0_RXD	TIM3_CH2A	TIM2_BK	I2C0_SDA	TIM2_GATE	PCLK_OUT	TIM6_CHA
PA11	UART0_CTS	TIM3_GATE	I2C1_SCL	CAN_RX	VC0_OUT	SPI0_MISO	TIM4_CHB
PA12	UART0_RTS	TIM3_ETR	I2C1_SDA	CAN_TX	VC1_OUT	SPI0_MOSI	
PA13	IR_OUT	UART0_RXD	LVD_OUT	TIM3_ETR			VC2_OUT
PA14	UART1_TXD	UART0_TXD	TIM3_CH2A	LVD_OUT	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PA15	SPIO_CS	UART1_RXD	LPUART1_RTS	TIM0_ETR	TIM0_CHA	TIM3_CH1A	
PB00	PCA_CH2	TIM3_CH1B	LPUART0_TXD	TIM5_CHB	RCH_OUT	RCL_OUT	PLL_OUT
PB01	PCA_CH3	PCLK_OUT	TIM3_CH2B	TIM6_CHB	LPUART0_RTS	VC2_OUT	TCLK_OUT
PB02		PCA_ECI	LPUART1_TXD	TIM4_CHA	TIM1_BK	TIM0_BK	TIM2_BK
PB03	SPI0_SCK	TIM0_CHB	TIM1_GATE	TIM3_CH0A		XTL_OUT	XTH_OUT
PB04	SPI0_MISO	PCA_CH0	TIM2_BK	UARTO_CTS	TIM2_GATE	TIM3_CH0B	
PB05	SPI0_MOSI		TIM1_BK	PCA_CH1			UART0_RTS
PB06	I2C0_SCL	UART0_TXD	TIM1_CHB	TIM0_CHA		TIM3_CH0A	
PB07	I2C0_SDA	UART0_RXD	TIM2_CHB	LPUART1_CTS	TIM0_CHB		
PB08	I2C0_SCL	TIM1_CHA	CAN_RX	TIM2_CHA	TIM0_GATE	TIM3_CH2A	UART0_TXD
PB09	I2C0_SDA	IR_OUT	SPI1_CS	TIM2_CHA	CAN_TX	TIM2_CHB	UART0_RXD
PB10	I2C1_SCL	SPI1_SCK	TIM1_CHA	LPUART0_TXD	TIM3_CH1A	LPUART1_RTS	UART1_RTS
PB11	I2C1_SDA	TIM1_CHB	LPUART0_RXD	TIM2_GATE	TIM6_CHA	LPUART1_CTS	UART1_CTS
PB12	SPI1_CS	TIM3_BK	LPUART0_TXD	TIM0_BK		LPUART0_RTS	TIM6_CHA
PB13	SPI1_SCK	I2C1_SCL	TIM3_CH0B	LPUART0_CTS	TIM1_CHA	TIM1_GATE	TIM6_CHB
PB14	SPI1_MISO	I2C1_SDA	TIM3_CH1B	TIM0_CHA		LPUART0_RTS	TIM1_BK
PB15	SPI1_MOSI	TIM3_CH2B	TIM0_CHB	TIM0_GATE			LPUART1_RXD
PC00			UART1_CTS	UART2_RTS	I2S0_MCK		
PC01		TIM5_CHB	UART1_RTS		I2S0_SD	UART2_CTS	
PC02	SPI1_MISO			UART2_RXD			
PC03	SPI1_MOSI				UART2_TXD		
PC04	LPUART0_TXD	TIM2_ETR	IR_OUT	VC2_OUT	I2S0_WS		
PC05	LPUART0_RXD	TIM6_CHB	PCA_CH4		I2S0_SDIN		



PCA_CH0	TIM4_CHA	TIM2_CHA		I2S1_SCK		
DCA CU1	TIM5 CHA	TIM2_CHB		I2S1_MCK	UART3_RXD	
PCA_CH1	TIM5_CHA				UART3_TXD	
PCA_CH2	TIM6_CHA	TIM2_ETR		I2S1_SD	UART3_CTS	
				1251_W5	UAR13_R1S	
LPUART0_TXD	LPUART1_TXD					
		TIM3_CH1B		I2S0_SCK		
CAN_RX	SPI1_CS					
CAN_TX	SPI1_SCK					
PCA_ECI	LPUART0_RTS	TIM1_ETR				
UART1_CTS	SPI1_MISO		I2S1_SCK			
UART1_RTS	SPI1_MOSI		I2S1_MCK			
UART1_TXD		CAN_STBY	I2S1_SD			
UART1_RXD			I2S1_WS			
UART1_TXD			I2S1_SDIN			
LPUART0_TXD	I2S0_SCK					
LPUART0_RXD	I2S0_MCK					
LPUART0_TXD	I2S0_SD					
LPUART0_CTS	I2S0_WS					
LPUART0_RTS	UART2_RTS					
UART2_RXD	I2S0_SDIN					
UART2_TXD						
CRS_SYNC	UART2_CTS					
TIM1_CHA						
TIM2_CHA						
PCA_ECI						
PCA_CH0						
PCA_CH1						
PCA_CH2						
PCA_CH3						
TIM3_ETR						
TIM3_CH0B						
TIM3_CH0A						
TIM3_CH1B						
TIM3_CH1A						
	SPI0 CS	UART3 CTS				
	PCA_CH3 PUART1_TXD PUART0_TXD PUART0_TXD PUART0_TXD PUART1_CTS PCA_ECI PUART1_TXD PUART1_TXD PUART1_TXD PUART0_TXD PUART0_TXD PUART0_TXD PUART0_TXD PUART0_TXD PUART0_TXD PUART0_CTS PUART0	PCA_CH3 TIM4_CHB PUART1_TXD LPUART0_TXD PUART1_RXD LPUART1_TXD PUART0_TXD LPUART1_TXD  PUART1_TXD LPUART1_TXD  CAN_RX SPI1_CS CAN_TX SPI1_SCK  PCA_ECI LPUART0_RTS  JART1_CTS SPI1_MISO  JART1_RXD JART1_TXD  JART1_TXD  PUART0_TXD I2S0_SCK  PUART0_TXD I2S0_SCK  PUART0_TXD I2S0_MCK  PUART0_TXD I2S0_SD  PUART0_CTS I2S0_WS  LPUART0_RXD I2S0_SDIN  JART2_RXD I2S0_SDIN  CRS_SYNC UART2_RTS  JART2_TXD  CRS_SYNC UART2_CTS  FIM1_CHA  FIM2_CHA  PCA_CH1  PCA_CH2  PCA_CH3  FIM3_CH0B  FIM3_CH0B  FIM3_CH0B  FIM3_CH1B  FIM3_CH2A  SPI0_CS  FIM4_CH2A  FI	PCA_CH3 TIM4_CHB TIM1_ETR  PUART1_TXD LPUART0_TXD PCA_CH2  PUART1_RXD LPUART1_TXD PCA_CH3  PUART0_TXD LPUART1_TXD PCA_CH4  TIM3_CH1B  CAN_RX SPI1_CS  CAN_TX SPI1_SCK  PCA_ECI LPUART0_RTS TIM1_ETR  JART1_CTS SPI1_MISO  JART1_RXD CAN_STBY  JART1_TXD CAN_STBY  JART1_TXD LPUART0_TXD LESO_SCK  PUART0_TXD LESO_SCK  PUART0_TXD LESO_SCK  PUART0_TXD LESO_SD  PUART0_TXD  PU	TIM4_CHB	CA_CH3	CCA_CH3         TIM4_CHB         TIM1_ETR         L2S1_WS         UART3_RTS           .PUART1_TXD         LPUART0_TXD         PCA_CH2



PE15	TIM3_BK	SPI0_MOSI	UART3_TXD		
PF00	I2C0_SDA	CRS_SYNC	UART1_TXD		
PF01	I2C0_SCL	TIM4_CHB	UART1_RXD		
PF02					
PF03					
PF04					
PF05					
PF06	I2C1_SCL	LPUART1_CTS	UART0_CTS		
PF07	I2C1_SDA	LPUART1_RTS	UART0_RTS		
PF09	TIM0_CHA				
PF10	TIM0_CHB				
PF11					



# 3.3 模块信号说明

模块	引脚名称	描述
电源	DVCC	数字电源
	AVCC	模拟电源
	DVSS	数字地
	AVSS	模拟地
	AVCC_USB	USB模块电源(不大于3.6V,详见电气特性)
	AVSS_USB	USB模块地
	VCAP	LDO内核供电输出(仅限内部电路使用,需外接不小于1uF
		的去耦电容)
ISP	ВООТО	当复位时 BOOT0(PF11)管脚为高电平,芯片工作于ISP
		编程模式,可使用ISP协议对FLASH进行编程
		当复位时 BOOT0(PF11)管脚为低电平,芯片工作于用户
		模式,芯片执行FLASH内的程序代码,可通过SWD对Flash
		进行编程。
ADC	AIN0~AIN35	ADC输入通道0~35
	ADC_VREF	ADC外部参考电压
VC	VCIN0~VCIN15	VC输入0~15
	VC0_OUT	VC0比较输出
	VC1_OUT	VC1比较输出
	VC2_OUT	VC2比较输出
LVD	LVDIN0	电压侦测输入0
	LVDIN1	电压侦测输入1
	LVDIN2	电压侦测输入2
	LVD_OUT	电压侦测输出
OPA	OPx_INN	OPA负端输入
x=0,1,2,3,4	OPx_INP	OPA正端输入
	OPx_OUTy	OPA输出
UART	UARTx_TXD	UARTx数据发送端
x=0,1,2,3	UARTx_RXD	UARTx数据接收端
	UARTx_CTS	UARTx CTS
	UARTx_RTS	UARTx RTS
LPUART	LPUARTx_TXD	LPUART数据发送端
x=0,1	LPUARTx_RXD	LPUART数据接收端
	LPUARTx_CTS	LPUART CTS
	LPUARTx_RTS	LPUART RTS
I2Sx	I2Sx_CK	I2S模块时钟信号
x=0,1	I2Sx_WS	I2S模块字选信号
	I2Sx_MCK	I2S模块主模式时钟输出



	I2Sx_SD	I2S模块数据输入输出
USB	USB_DP	USB 信号
	USB_DM	USB 信号
CAN	CAN_TX	CAN TX输出信号
	CAN_RX	CAN RX输入信号
	CAN_STBY	CAN STBY 信号
CTS	CTS_SYNC	CTS 外部同步信号
SPI	SPIx_MISO	SPI模块主机输入从机输出数据信号
x=0,1	SPIx_MOSI	SPI模块主机输出从机输入数据信号
	SPIx_SCK	SPI模块时钟信号
	SPIx_CS	SPI 片选
I2C	I2Cx_SDA	I2C模块数据信号
x=0,1	I2Cx_SCL	I2C模块时钟信号
通用定时器	TIMx_CHA	Timer的捕获输入比较输出A
TIMx	TIMx_CHB	Timer的捕获输入比较输出B
x=0,1,2	TIMx_ETR	Timer的外部计数输入信号
	TIMx_GATE	Timer的门控信号
通用定时器	TIM3_CHyA	Timer的捕获输入比较输出A
TIM3	TIM3_CHyB	Timer的捕获输入比较输出B
y=0,1,2	TIM3_ETR	Timer的外部计数输入信号
<i>y</i> =,=,=	TIM3_GATE	Timer的门控信号
可编程计数阵列	PCA_ECI	外部时钟输入信号
PCA	PCA_CH0	捕获输入/比较输出/PWM输出 0
	PCA_CH1	捕获输入/比较输出/PWM输出 1
	PCA_CH2	捕获输入/比较输出/PWM输出 2
	PCA_CH3	捕获输入/比较输出/PWM输出 3
	PCA_CH4	捕获输入/比较输出/PWM输出 4
高级定时器	TIM4_CHA	Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端A
Advanced Timer	TIM4_CHB	Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端B
	TIM5_CHA	Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端A
	TIM5_CHB	Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端B
	TIM6_CHA	Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端A
	TIM6_CHB	Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端B

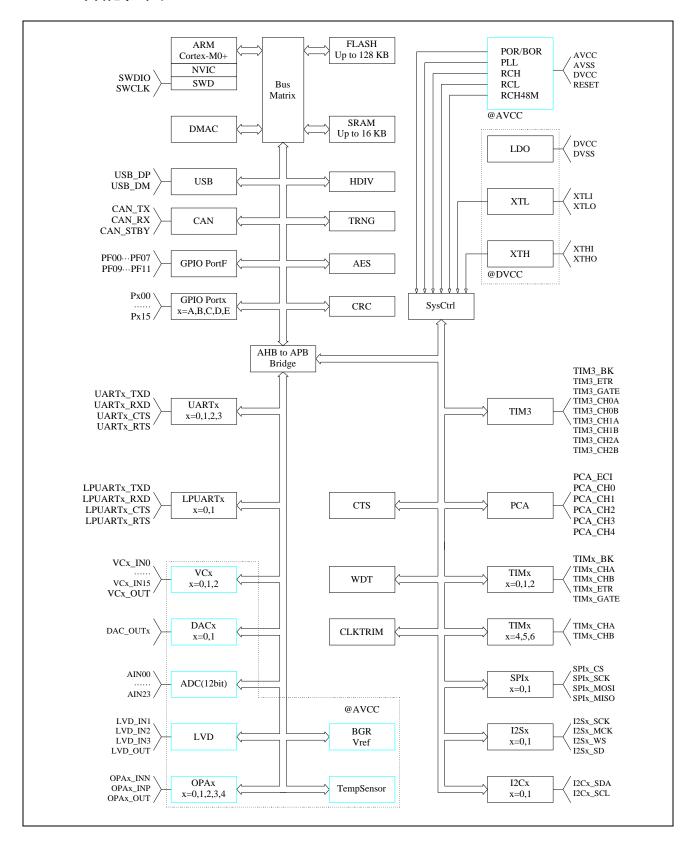
表 3-1 模块信号说明

### 注意:

- IO 端口复位为输入高阻状态,休眠模式和深度休眠模式保持之前的端口状态。

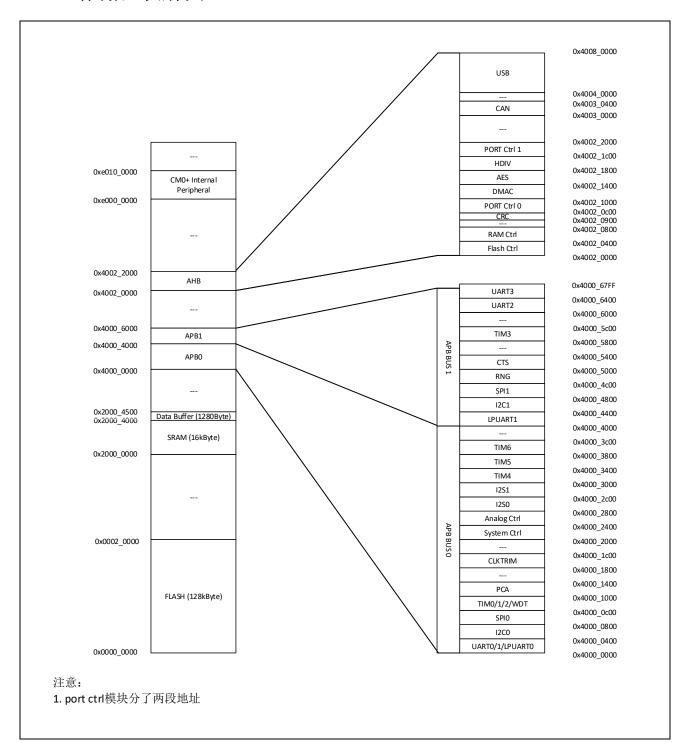


## 4 功能框图





## 5 存储区映射图

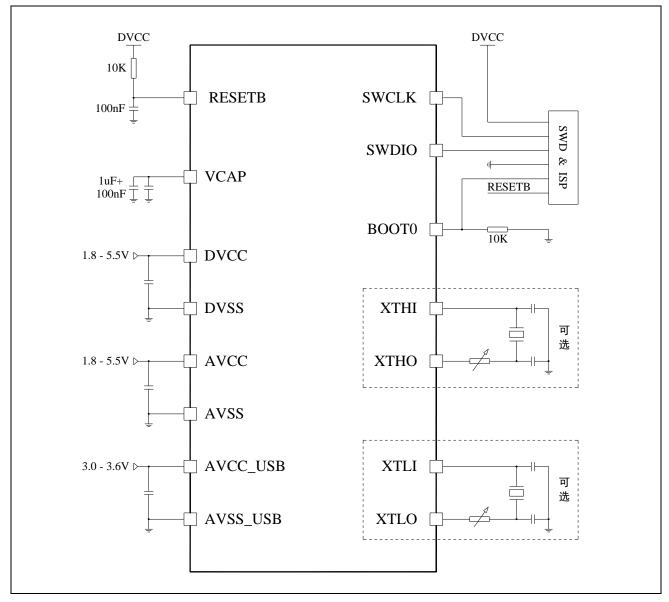




0x2000_4000	保留
	SRAM (16KByte)
0x2000_0000	
	保留
0x0002_0000	
	- <b>大</b> 田 左 区
	主闪存区 (128KByte)
0x0000_0000	



## 6 典型应用电路图



#### 注意:

- AVCC 与 DVCC 电压必须相同。
- 当向 AVCC\_USB 供电时, AVCC 与 DVCC 的电压应不小于 AVCC\_USB。
- 当不使用 USB 功能时, AVCC\_USB 的管脚建议悬空或接地。
- 每组电源都需要一个去耦电容,去耦电容尽量靠近相应电源管脚。



## 7 电气特性

### 7.1 测试条件

除非特别说明,所有电压的都以 VSS 为基准。

### 7.1.1 最小和最大数值

除非特别说明,在生产线上通过对 100%的产品在环境温度  $T_A=25$   $\mathbb{C}$ 和  $T_A=T_A$  max 下执行的测试( $T_A$  max 与选定的温度范围匹配),所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。

在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据,不会在生产线上进行测试;在综合评估的基础上,最小和最大数值是通过样本测试后,取其平均值再加减三倍的标准分布(平均±3Σ)得到。

### 7.1.2 典型数值

除非特别说明,典型数据是基于  $T_A=25$   $^{\circ}$   $^{\circ$ 

典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样,在所有温度范围下测试得到,95%产品的误差小于等于给出的数值(平均 $\pm 2\Sigma$ )。



## 7.2 绝对最大额定值

加在器件上的载荷如果超过"绝对最大额定值"列表中给出的值,可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给出能承受的最大载荷,并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。

符号	描述	最小值	最大值	单位
VCC - VSS	外部主供电电压(包含AVCC和DVCC) <sup>(1)</sup>	-0.3	5.5	V
AVCC_USB	USB模块供电电压 <sup>(2)</sup>	3.0	3.6	V
$V_{\rm IN}$	在其它引脚上的输入电压(3)	VSS-0.3	VCC + 0.3	V
\Delta VCCx	不同供电引脚之间的电压差		50	mV
VSSx - VSS	不同接地引脚之间的电压差		50	mV
V <sub>ESD</sub> (HBM)	ESD静电放电电压(人体模型)	参考绝对最大	<b>、</b> 值电气参数	V

表 7-1 电压特性

- 1. 所有的电源(DVCC, AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- 2. AVCC\_USB 不可高于 AVCC/DVCC 0.3V。
- 3.  $I_{INJ(PIN)}$ 绝对不可以超过它的极限,即保证  $V_{IN}$  不超过其最大值。如果不能保证  $V_{IN}$  不超过其最大值,也要保证在外部限制  $I_{INJ(PIN)}$  不超过其最大值。当  $V_{IN}$  > VCC 时,有一个正向注入电流;当  $V_{IN}$  < VSS 时,有一个反向注入电流。



符号	描述	最大值(1)	单位
$I_{VCC}$	经过DVCC/AVCC电源线的总电流(供应电流) <sup>(1)</sup>	300	mA
$I_{VSS}$	经过VSS地线的总电流(流出电流) <sup>(1)</sup>	300	mA
$I_{IO}$	任意I/O和控制引脚上的输出灌电流	25	mA
	任意I/O和控制引脚上的输出电流	-25	mA
$I_{\text{INJ(PIN)}}^{(2)(3)}$	RESETB引脚的注入电流	+/-5	mA
	XTH的XTHI引脚和XTL的XTLI引脚的注入电流	+/-5	mA
	其他引脚的注入电流(4)	+/-5	mA
$\sum I_{\text{INJ(PIN)}}^{(2)}$	所有I/O和控制引脚上的总注入电流 <sup>(4)</sup>	+/-25	mA

表 7-2 电流特性

- 1. 所有的电源(DVCC, AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- 2.  $I_{INJ(PIN)}$ 绝对不可以超过它的极限,即保证  $V_{IN}$  不超过其最大值。如果不能保证  $V_{IN}$  不超过其最大值,也要保证 在外部限制  $I_{INJ(PIN)}$  不超过其最大值。当  $V_{IN}$  >  $V_{CC}$  时,有一个正向注入电流;当  $V_{IN}$  <  $V_{SS}$  时,有一个反向注入电流。
- 3. 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。
- 4. 当几个 I/O 口同时有注入电流时, $\Sigma$ I  $_{
  m INJ(PIN)}$ 的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。该结果基于在器件 4 个 I/O 端口上 $\Sigma$ I  $_{
  m INJ(PIN)}$ 最大值的特性。

符号	描述	数值	单位
$T_{STG}$	储存温度范围	-60 ~ + 150	$^{\circ}\mathrm{C}$
TJ	最大结温度	105	$^{\circ}\mathrm{C}$

表 7-3 温度特性



## 7.3 工作条件

## 7.3.1 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$f_{HCLK}$	内部AHB时钟频率		0	48	MHz
$f_{PCLK0}$	内部APB0时钟频率		0	48	MHz
f <sub>PCLK1</sub>	内部APB1时钟频率		0	48	MHz
DVCC	数字部分工作电压	AVCC_USB=0V	1.8	5.5	V
AVCC <sup>(1)</sup>	模拟部分工作电压	AVCC_USB=UV	1.8	5.5	V
DVCC	数字部分工作电压	AVCC_USB>3.0V	AVCC_USB	5.5	V
AVCC <sup>(1)</sup>	模拟部分工作电压	AVCC_USB>3.0V	AVCC_USB	5.5	V
AVCC_USB	USB模块供电电压		3.0	3.6	V
	功率耗散 T <sub>A</sub> =85℃	LQFP100		476	mW
D <sub>-</sub>	功率耗散 T <sub>A</sub> =85℃	LQFP64		455	mW
P <sub>D</sub>	功率耗散 T <sub>A</sub> =85℃	LQFP48		364	mW
	功率耗散 T <sub>A</sub> =85℃	QFN32	3.0 3.6 V 476 mW 455 mW 364 mW 526 mW	mW	
T	<b>江</b> 控汨 庄	最大功率消耗	-40	85	°C
$T_{A}$	环境温度 	低功率消耗(2)	-40	105	°C
T <sub>J</sub>	结温度范围		-40	105	°C

表 7-4 通用工作条件

- 1. AVCC 与 DVCC 电压必须相同。
- 2. 在较低的功率耗散的状态下,只要  $T_J$  不超过  $T_{Jmax}$ ,  $T_A$  可以扩展到这个范围。

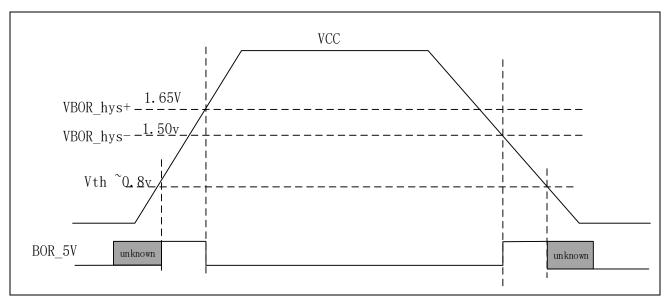
## 7.3.2 上电和掉电时的工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{ m Vcc}$	VCC上升速率		0	5	V/µs
$t_{ m Vcc}$	VCC下降速率		10	5	V/µs

表 7-5 上电和掉电的工作条件



## 7.3.3 内嵌复位和 LVD 模块特性



1. 设计保证,不在生产中测试。

图 7-1 POR/Brown Out 示意图

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vpor	POR 释放电压(上电过程)		1.45	1.50	1.65	V
	BOR 检测电压 (掉电过程)					

表 7-6 POR/Brown Out



符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vex	外部输入电压范围		0		VCC	V
Vlevel	检测阈值	LVD_CR.VTDS=0000	1.7	1.8	1.9	V
		LVD_CR.VTDS =0001	1.8	1.9	2.0	
		LVD_CR.VTDS =0010	1.9	2.0	2.1	
		LVD_CR.VTDS =0011	2.0	2.1	2.2	
		LVD_CR.VTDS =0100	2.1	2.2	2.3	
		LVD_CR.VTDS=0101	2.2	2.3	2.4	
		LVD_CR.VTDS=0110	2.3	2.4	2.5	
		LVD_CR.VTDS=0111	2.4	2.5	2.6	
		LVD_CR.VTDS=1000	2.5	2.6	2.7	
		LVD_CR.VTDS=1001	2.6	2.7	2.8	
		LVD_CR.VTDS=1010	2.7	2.8	2.9	
		LVD_CR.VTDS=1011	2.8	2.9	3.0	
		LVD_CR.VTDS=1100	2.9	3.0	3.1	
		LVD_CR.VTDS=1101	3.0	3.1	3.2	
		LVD_CR.VTDS=1110	3.1	3.2	3.3	
		LVD_CR.VTDS=1111	3.2	3.3	3.4	
Icomp	功耗			0.12		μΑ
Tresponse	响应时间			80		μs
Tsetup	建立时间			400		μs
Vhyste	迟滞电压			40		mV
Tfilter	滤波时间	LVD_debounce = 000		7		μs
		LVD_debounce = 001		14		
		LVD_debounce = 010		28		
		LVD_debounce = 011		112		
		LVD_debounce = 100		450		
		LVD_debounce = 101		1800		
		LVD_debounce = 110		7200		
		LVD_debounce = 111		28800		

表 7-7 LVD 模块特性



### 7.3.4 内置的参考电压

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>REF25</sub>	Internal 2.5V Reference Voltage	常温25°C 3.3V	2.475	2.5	2.525	V
V <sub>REF25</sub>	Internal 2.5V Reference Voltage	-40 ~ 85°C 2.8 ~ 5.5V	2.463	2.5	2.525	<b>V</b> <sup>[1]</sup>
V <sub>REF15</sub>	Internal 1.5V Reference Voltage	常温25℃ 3.3V	1.485	1.5	1.515	V
V <sub>REF15</sub>	Internal 1.5V Reference Voltage	-40 ~ 85°C 1.8 ~ 5.5V	1.477	1.5	1.519	<b>V</b> <sup>[1]</sup>
$T_{Coeff}$	Internal 2.5V 1.5V temperature coefficient	-40 ~ 85°C			120	ppm/ °C

<sup>1.</sup> 数据基于考核结果,不在生产中测试

## 7.3.5 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标,这些参数和因素包括工作电压、环境温度、 I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的 位置以及执行的代码等。

微控制器处于下列条件:

- 所有的 I/O 引脚都处于输入模式,并连接到一个静态电平上——VCC 或 VSS(无负载)。
- 所有的外设都处于关闭状态,除非特别说明。
- 闪存存储器的访问时间调整到 f<sub>HCLK</sub> 的频率(0~24MHz 时为 0 个等待周期, 24~48MHz 时为 1 个等待周期)。
- 当开启外设时: fpclk0 = fhclk, fpclk1 = fhclk。

Symbol	Parameter		Conditions			Max <sup>(2)</sup>	Unit
I <sub>DD</sub> (AVCC_USB)		Active			4		mA
	All peripherals clock ON, Run while(1) in RAM	Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =3.3V	RCH clock source	4M	990		
				8M	1960		
				16M	3870		
$I_{DD}$				22.12M	5360		۸
(Run in RAM)		$T_{A}=2xC$		24M	5780		μΑ
		IA-ZAC	PLL RCH4M	32M	7910		
			to xxM clock source	48M	11770		



				4M	340		
				8M	650		
			RCH	16M	1240		
	All peripherals clock	Vcap=1.5V	clock source	22.12M	1700		
	OFF,	$V_{CC}=3.3V$		24M	1840		μΑ
	Run while(1) in RAM	$T_A=2xC$	PLL RCH4M	32M	2690		
			to xxM	48M	3950		
				4M	820		
				8M	1550		
$ m I_{DD}$	All peripherals clock	Vcap=1.5V	RCH	16M	2980		
(Run	OFF,	V <sub>CC</sub> =3.3V	clock source	22.12M	4000		μΑ
CoreMark)	Run CoreMark in	T <sub>A</sub> =2xC		24M	4320		
	Flash		PLL RCH4M to xxM	48M FlashWait=1	6810		
		Vcap=1.5V		4M	1330	1800	
		V <sub>CC</sub> =1.8-		8M	2490	3430	μΑ
		5.5V	RCH	16M	4990	6570	
		T <sub>A</sub> =N40C-	clock source	22.12M	6760	8960	
		85C		24M	7260	9680	
				16M	5270	6550	-
				24M	7390	9260	
	All peripherals clock	Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =1.8- 5.5V T <sub>A</sub> =N40C- 85C	PLL RCH4M to xxM clock source	32M FlashWait=1	9200	10640	
				40M FlashWait=1	11350	13150	μΑ
I <sub>DD</sub>	Run while(1) in Flash			48M FlashWait=1	13470	15750	
(Run mode)				16M	5350	6620	
		1.51		24M	7460	9390	
		Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =1.8-	PLL RCH8M	32M FlashWait=1	9250	10740	
		5.5V T <sub>A</sub> =N40C-	to xxM clock source	40M FlashWait=1	11380	13290	μΑ
		85C		48M FlashWait=1	13560	15850	
		**		4M	670	1080	
	All peripherals clock	Vcap=1.5V	RCH	8M	1190	1990	μΑ
	OFF,	V <sub>CC</sub> =1.8-	clock source	16M	2280	3580	
	Run while(1) in Flash	5.5V		22.12M	3070	4790	



		T <sub>A</sub> =N40C- 85C		24M	3290	5120	
				16M	2560	3530	
				24M	3450	4780	
		Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =1.8-	PLL RCH4M	32M FlashWait=1	3950	4670	4
		5.5V T <sub>A</sub> =N40C- 85C	to xxM clock source	40M FlashWait=1	4800	5710	μΑ
		830		48M FlashWait=1	5680	6780	
				16M	2620	3610	
		Van 15V		24M	3510	4860	
		Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =1.8- 5.5V	PLL RCH8M to xxM	32M FlashWait=1	4010	4730	μΑ
		5.5 v T <sub>A</sub> =N40C- 85C	clock source	40M FlashWait=1	4850	5760	μΑ
		030		48M FlashWait=1	5730	6850	
		Vcap=1.5V		4M	840	950	
		V <sub>CC</sub> =1.8-	RCH clock source	8M	1640	1880	
		5.5V		16M	3240	3680	μΑ
		T <sub>A</sub> =N40C-	clock source	22.12M	4490	5120	
		85C		24M	4850	5570	
			PLL RCH4M to xxM	16M	3550	4070	
				24M	5060	5770	
		Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =1.8- 5.5V		32M FlashWait=1	6680	7640	μΑ
$I_{ m DD}$	All peripherals clock ON	T <sub>A</sub> =N40C-	clock source	40M FlashWait=1	8300	9510	μΛ
(Sleep mode)				48M FlashWait=1	9920	11370	
				16M	3620	4120	
		Vcap=1.5V		24M	5120	5850	
		$V_{CC}=1.8-$ 5.5V	PLL RCH8M to xxM	32M FlashWait=1	6740	7710	
		T <sub>A</sub> =N40C-	clock source	40M FlashWait=1	8340	9580	μΑ
		85C		48M FlashWait=1	9980	11430	
	All peripherals clock	Vcap=1.5V	RCH	4M	180	230	^
	OFF	V <sub>CC</sub> =1.8-	clock source	8M	330	390	μΑ



		5.5V		16M	600	690	
		T <sub>A</sub> =N40C-		22.12M	820	930	
		85C		24M	880	1000	
				16M	900	1020	
				24M	1110	1260	
		Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =1.8-	PLL RCH4M	32M FlashWait=1	1410	1610	
		5.5V T <sub>A</sub> =N40C-	to xxM clock source	40M FlashWait=1	1730	1970	μΑ
		85C		48M FlashWait=1	2040	2330	
				16M	960	1090	
		Van 15V		24M	1170	1330	
		Vcap=1.5V V <sub>CC</sub> =1.8-	PLL RCH8M	32M FlashWait=1	1470	1670	
		5.5V T <sub>A</sub> =N40C-	to xxM clock source	40M FlashWait=1	1780	2030	μА
		85C		48M FlashWait=1	2100	2390	
	All peripherals clock	Vcap=1.5V	XTL32K	T <sub>A</sub> =N40-25C	17	22	
	ON,	V <sub>CC</sub> =1.8-	clock source	T <sub>A</sub> =50C	18	23	μΑ
$I_{\mathrm{DD}}$	Run while(1) in Flash	5.5V	Driver=0x0	T <sub>A</sub> =85C	24	31	
(LP Run)	All peripherals clock OFF,	Vcap=1.5V	XTL32K	T <sub>A</sub> =N40-25C	12	16	
		V <sub>CC</sub> =1.8-	clock source	T <sub>A</sub> =50C	13	17	μΑ
	Run while(1) in Flash	5.5V	Driver=0x0	T <sub>A</sub> =85C	19	25	
		Vcap=1.5V	XTL32K	T <sub>A</sub> =N40-25C	12	13	
	All peripherals clock	V <sub>CC</sub> =1.8-	clock source	T <sub>A</sub> =50C	13	14	μΑ
$I_{\mathrm{DD}}$	ON	5.5V	Driver=0x0	T <sub>A</sub> =85C	19	21	
(LP Sleep)		Vcap=1.5V	XTL32K	T <sub>A</sub> =N40-25C	7	7	
	All peripherals clock OFF	V <sub>CC</sub> =1.8-	clock source	T <sub>A</sub> =50C	8	8	μΑ
	OFF	5.5V	Driver=0x0	T <sub>A</sub> =85C	14	16	
	WIEL 2017	Vcap=1.5V	NALL SOM	T <sub>A</sub> =N40-25C	4580	5460	
	XTL32K +DeepSleep	V <sub>CC</sub> =1.8-	XTL32K Driver=0x0	T <sub>A</sub> =50C	5290	6390	nA
	+Deeholeeh	5.5V	DIIVCI-UXU	T <sub>A</sub> =85C	9750	12000	
$I_{DD}$	ID COOK	Vcap=1.5V		T <sub>A</sub> =N40-25C	4570	5430	
(DeepSleep	IRC32K +DeepSleep	V <sub>CC</sub> =1.8-		T <sub>A</sub> =50C	5270	6350	nA
mode)	+Dechalech	5.5V		T <sub>A</sub> =85C	9750	12000	
	WDT	Vcap=1.5V		T <sub>A</sub> =N40-25C	4300	5120	
	WDT +DeepSleep	V <sub>CC</sub> =1.8-		T <sub>A</sub> =50C	4990	6030	nA
	Бесрысср	5.5V		T <sub>A</sub> =85C	9410	11620	



	Vcap=1.5V	T <sub>A</sub> =N40-25C	4190	5000	
DeepSleep	V <sub>CC</sub> =1.8-	T <sub>A</sub> =50C	4880	5910	nA
	5.5V	T <sub>A</sub> =85C	9330	11570	

- 1. 若没有其他指定条件,该 Typ 的值是在 25 ℃ & Vcc = 3.3V 测得。
- 2. 若没有其他指定条件,该 Max 的值是 Vcc = 1.8-5.5 & Temperature = N40 85 ℃范围内的最大值。
- 3. 数据基于考核结果,不在生产中测试

表 7-8 工作电流特性

### 7.3.6 从低功耗模式唤醒的时间

唤醒时间是在 RCH 振荡器的唤醒阶段测量得到。唤醒时使用的时钟源依当前的操作模式而定:

- 休眠模式: 时钟源是 RCH 振荡器
- 深度休眠模式: 时钟源是进入深度休眠时所使用的时钟是 RCH 振荡器

Symbol	Papameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
$T_{wu}$	休眠模式唤醒时间			1.8		μs
	深度休眠唤醒时间	$F_{MCLK} = 4MHz$		9.0		μs
		$F_{MCLK} = 8MHz$		6.0		μs
		$F_{MCLK} = 16MHz$		5.0		μs
		$F_{MCLK} = 24MHz$		4.0		μs

1. 唤醒时间的测量是从唤醒事件开始至用户程序读取第一条指令。



## 7.3.7 外部时钟源特性

## 7.3.7.1 外部输入高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f <sub>XTH_ext</sub>	用户外部时钟频率(1)		0	8	32	MHz
$V_{\rm XTHH}$	输入引脚高电平电压		0.7VCC		VCC	V
V <sub>XTHL</sub>	输入引脚低电平电压		VSS		0.3VCC	V
T <sub>r(XTH)</sub>	上升的时间(1)				20	ns
T <sub>f(XTH)</sub>	下降的时间(1)				20	ns
$T_{w(XTH)}$	输入高或低的时间(1)		16			ns
C <sub>in(XTH)</sub>	输入容抗(1)			5		pF
Duty	占空比		40		60	%
$I_{L}$	输入漏电流				±1	μΑ

<sup>1.</sup> 由设计保证,不在生产中测试。

## 7.3.7.2 外部输入低速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fxtl_ext	用户外部时钟频率(1)		0	32.768	1000	kHz
$V_{\mathrm{XTLH}}$	输入引脚高电平电压		0.7VCC		VCC	V
$V_{\mathrm{XTLL}}$	输入引脚低电平电压		VSS		0.3VCC	V
$T_{r(XTL)}$	上升的时间(1)				50	ns
T <sub>f(XTL)</sub>	下降的时间(1)				50	ns
Tw(XTL)	输入高或低的时间(1)		450			ns
C <sub>in(XTL)</sub>	输入容抗(1)			5		pF
Duty	占空比		30		70	%
$I_{L}$	输入漏电流				±1	μΑ

<sup>1.</sup> 由设计保证,不在生产中测试。



#### 7.3.7.3 高速外部时钟 XTH

高速外部时钟(XTH)可以使用一个 4~32MHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件,通过综合特性评估得到的结果。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。

外部 XTH 晶振<sup>(1)(2)</sup>

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>CLK</sub>	振荡频率		4		32	MHz
ESR <sub>CLK</sub>	支持的晶振ESR范围	32M		30	60	Ohm
		4M		400	1500	Ohm
$C_{LX}^{(3)}$	负载电容	按晶体制造商要求进行配置。				
Duty	占空比		40	50	60	%
Idd <sup>(4)</sup>	电流	32M Xtal, CL=12pF, ESR=30ohm		600		μΑ
g <sub>m</sub>	跨导	起振	700			μA/V
T <sub>start</sub> (5)	启动时间	32MHz		300		μs
		@ XTH_CR.Driver=1111				
		4MHz		2		ms
		@ XTH_CR.Driver=0011				

- 1. 谐振器的特性参数由晶体/陶瓷谐振器制造商给出。
- 2. 由综合评估得出,不在生产中测试。
- 3. CLX 指 XTAL 的两个管脚的负载电容,用户必须按晶体制造商的要求选择该电容的容值。

如果晶体制造商给出了负载电容的容值,则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。

如果晶体制造商给出了 **匹配电容的容值**,则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。

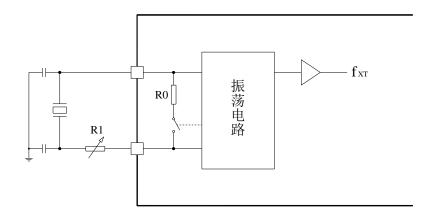
例:晶体制造商给出晶体的**负载电容**为 8pF 时,匹配电容的容值应为 16pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容,建议选择容值为 15pF 或 12pF 的匹配电容。

晶体制造商给出晶体的**匹配电容**为 12pF 时,匹配电容的容值应为 12pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容,建议选择容值为 10pF 或 8pF 的匹配电容。

- 4. 电流跟随频率变化而变化,测试条件: XTH CR.Driver=1110
- 5. Tstart 是启动时间,是从软件使能 XTH 开始测量,直至得到稳定的 32MHz/4MHz 振荡这段时间。这个数值是在 XTH\_CR.Startup=10 设置下,使用一个标准的晶体谐振器上测量得到,它可能因晶体制造商和型号的不同而



变化较大。



#### 注意:

- 晶体的匹配电容**必须**按照晶体制造商的技术手册的要求进行配置。
  如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**,则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。
  如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**,则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。
- 芯片内已集成反馈电阻 R0。
- 阻尼电阻 R1 阻值的调试方法请参见相关应用笔记。



#### 7.3.7.4 低速外部时钟 XTL

低速外部时钟(XTL)可以使用一个 32.768kHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于典型外部元器件,通过综合特性评估得到的结果。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。外部 XTL 晶振<sup>(1)</sup>

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>CLK</sub>	振荡频率			32.768		kHz
ESR <sub>CLK</sub>	支持的晶振ESR范围			65	85	kΩ
$C_{Lx}^{(2)}$	负载电容	按晶体制造商要求进行配置。				
DC <sub>ACLK</sub>	占空比		30	50	70	%
Idd <sup>(3)</sup>	电流	ESR= $65 \text{ k}\Omega$		350	1000	nA
		$C_L=12 pF$				
$g_{\rm m}$	跨导	起振	2.5			μA/V
T <sub>start</sub> <sup>(4)</sup>	启动时间	ESR=65 kΩ,		500		ms
		C <sub>L</sub> =12 pF,				
		40% - 60% duty cycle has				
		been reached				

- 1. 由综合评估得出,不在生产中测试。
- 2. CLX 指 XTAL 的两个管脚的负载电容,用户必须按晶体制造商的要求选择该电容的容值。

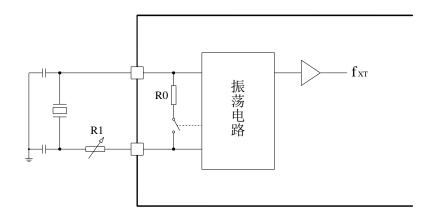
如果晶体制造商给出了**负载电容的容值**,则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。 如果晶体制造商给出了**匹配电容的容值**,则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。

例:晶体制造商给出晶体的**负载电容**为 8pF 时,匹配电容的容值应为 16pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容,建议选择容值为 15pF 或 12pF 的匹配电容。

晶体制造商给出晶体的**匹配电容**为 12pF 时,匹配电容的容值应为 12pF。考虑 PCB 与 MCU 引脚之间的分布电容,建议选择容值为 10pF 或 8pF 的匹配电容。。

- 3. 典型值为XTL\_CR.Driver=1001时的功耗。选择具有较小ESR值的高质量振荡器,可以通过减小XTL\_CR.Driver设置值以优化电流消耗。
- 4. Tstart 是启动时间,是从软件使能 XTL 开始测量,直至得到稳定的 32768 振荡这段时间。这个数值是在 XTL\_CR.Driver=1001 和 XTL\_CR.Startup=10 设置下,使用一个标准的晶体谐振器上测量得到,它可能因晶体制造商和型号的不同而变化较大。





#### 注意:

- 晶体的匹配电容必须按照晶体制造商的技术手册的要求进行配置。
   如果晶体制造商给出了负载电容的容值,则匹配电容的容值应为晶体制造商所给出的负载电容容值的两倍。
   如果晶体制造商给出了*匹配电容的容值*,则直接使用晶体制造商所给出的匹配电容的容值即可。
- 芯片内已集成反馈电阻 R0。
- 阻尼电阻 R1 阻值的调试方法请参见相关应用笔记。



## 7.3.8 内部时钟源特性

## 7.3.8.1 内部 RCH 振荡器

Symbol	Papameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
Dev	RCH振荡器精度	User trimming step for given		0.25		%
		VCC and T <sub>A</sub> conditions				
		$VCC = 1.8 \sim 5.5V$	-3.5		+3.5	%
		$T_{AMB} = -40 \sim 85^{\circ}C$				
		$VCC = 1.8 \sim 5.5V$	-2.5		+2.5	%
		$T_{AMB} = -20 \sim 85^{\circ}C$				
		$VCC = 1.8 \sim 5.5V$	-2.0		+2.0	%
		$T_{AMB} = -20 \sim 50^{\circ}C$				
$F_{CLK}$	振荡频率		4.0	4.0	24.0	MHz
				8.0		
				16.0		
				22.12		
				24.0		
$I_{CLK}$	功耗	$F_{MCLK} = 4MHz$		80		μΑ
		$F_{MCLK} = 8MHz$		100		μΑ
		$F_{MCLK} = 16MHz$		120		μΑ
		$F_{MCLK} = 24MHz$		140		μΑ
DC <sub>CLK</sub>	占空比⑴		45	50	55	%

<sup>1.</sup> 由综合评估得出,不在生产中测试。



## 7.3.8.2 内部 RCL 振荡器

Symbol	Papameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
Dev	RCL振荡器精度	User trimming step for given		0.5		%
		VCC and T <sub>A</sub> conditions				
		$VCC = 1.8 \sim 5.5V$	-5		+5	%
		$T_{AMB} = -40 \sim 85^{\circ}C$				
		$VCC = 1.8 \sim 5.5V$	-3		+3	%
		$T_{AMB} = -20 \sim 50^{\circ}C$				
F <sub>CLK</sub>	振荡频率			38.4		kHz
				32.768		
T <sub>CLK</sub>	启动时间			150		μs
DC <sub>CLK</sub>	占空比(1)		25	50	75	%
I <sub>CLK</sub>	功耗			0.35		μA

<sup>1.</sup> 由综合评估得出,不在生产中测试。

## 7.3.8.3 内部 USB 专用 RCH48M 振荡器

Parameter	Description	Min	Тур	Max	Units	Condition
DVCC	Analog 5V Supply	1.8	3.3	5.5	V	
Т	Junction Temperature	-40	27	105	deg C	
F <sub>RCH48M</sub>	Frequency	-	48	-	MHz	-
TRIM	RCH48M user-trimming step	$0.06^{(2)}$	0.12	$0.2^{(2)}$	%	-
DUCy <sub>RCH48M</sub>	Duty cycle	45 <sup>(2)</sup>	-	55 <sup>(2)</sup>	%	-
		6(3)	ı	6(3)	%	T <sub>A</sub> =-40 to 105 °C
ACC	Accuracy of the RCH48M	TBD <sup>(3)</sup>	-	TBD <sup>(3)</sup>	%	T <sub>A</sub> =-10 to 85 °C
ACC <sub>RCH48M</sub>	oscillator(factory calibrated)	TBD <sup>(3)</sup>	-	TBD <sup>(3)</sup>	%	T <sub>A</sub> =0 to 70 °C
		2 <sup>(3)</sup>	ı	2 <sup>(3)</sup>	%	T <sub>A</sub> =25 °C
t <sub>su(RCH48M)</sub>	RCH48M oscillator startup time	-	-	20(2)	μs	
I <sub>DDA(RCH48M)</sub>	RCH48M oscillator power consumption	-	270	350(2)	μΑ	

- 1. AVCC=3.3V, TA=-40 to 105 °C unless otherwise specified.
- 2. Guatanteed by design, not tested in production.
- 3. Data based on characterization results, not tested in production.



# 7.3.9 PLL 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Fin <sup>(1)</sup>	输入时钟		4	4	24	MHz
	输入时钟占空比		40		60	%
Fout	输出频率		8	-	48	MHz
Duty <sup>(1)</sup>	输出占空比		48%	-	52%	
Tlock <sup>(1)</sup>	锁定时间	输入频率4MHz	-	100	200	μs

<sup>1.</sup> 由综合评估得出,不在生产中测试。

## 7.3.10 存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
EC <sub>FLASH</sub>	擦写次数	Regulator voltage=1.5V,	20			kcycles
		$T_{AMB} = 25$ °C				
RET <sub>FLASH</sub>	数据保存期限	$T_{AMB} = 85$ °C,	20			Years
		after 20 kcycles				
$T_{b\_prog}$	编程时间 (字节)		22		30	μs
T <sub>w_prog</sub>	编程时间(字)		40		52	μs
T <sub>p_erase</sub>	页擦除时间		4		5	ms
T <sub>m_erase</sub>	整片擦除时间		30		40	ms



## 7.3.11 EFT 特性

芯片复位可以使系统恢复正常操作。

符号	级别/类型
EFT to IO (IEC61000-4-4)	Class:4 (A)
EFT to Power (IEC61000-4-4)	Class:4 (A)

#### 软件建议

软件的流程中必须包含应对程序跑飞的控制,如:

- 被破坏的程序计数器
- 意外的复位
- 关键数据被破坏(控制寄存器等)

在进行 EFT 测试时,可以把超出应用要求的干扰直接施加在芯片电源或 IO 上,当检测到意外动作的地方,软件部分进行加强以防止发生不可恢复的错误。

### 7.3.12 ESD 特性

使用特定的测量方法,对芯片进行强度测试以决定它的电气敏感性方面的性能。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VESD <sub>HBM</sub>	ESD @ Human Body Mode			4		kV
VESD <sub>CDM</sub>	ESD @ Charge Device Mode			1		kV
VESD <sub>MM</sub>	ESD @ machine Mode			200		V
Ilatchup	Latch up current			200		mA



## 7.3.13 I/O 端口特性

### 7.3.13.1 输出特性——端口

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V <sub>OH</sub>	High level output	Sourcing 4 mA, $VCC = 3.3 \text{ V}$	VCC-0.25		V
	voltage	(see Note 1)			
	Source Current	Sourcing 8 mA, $VCC = 3.3 \text{ V}$	VCC-0.6		V
		(see Note 2)			
V <sub>OL</sub>	Low level output voltage	Sinking 5 mA, $VCC = 3.3 V$		VSS+0.25	V
	Sink Current	(see Note 1)			
		Sinking 14 mA, $VCC = 3.3 \text{ V}$		VSS+0.6	V
		(see Note 2)			
$V_{OHD}$	High level output	Sourcing 8 mA, $VCC = 3.3 \text{ V}$	VCC-0.25		V
	voltage	(see Note 1)			
	Double source Current	Sourcing 18 mA, VCC = 3.3V	VCC-0.6		V
		(see Note 2)			
$V_{OLD}$	Low level output voltage	Sinking 8 mA, $VCC = 3.3 \text{ V}$		VSS+0.25	V
	Double Sink Current	(see Note 1)			
		Sinking $18 \text{ mA}$ , $VCC = 3.3 \text{ V}$		VSS+0.6	V
		(see Note 2)			

表 7-9 端口输出特性

- NOTES: 1. The maximum total current, IoH(max) and IoL(max), for all outputs combined, should not exceed 40 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.
  - 2. The maximum total current,  $I_{OH}(max)$  and  $I_{OL}(max)$ , for all outputs combined, should not exceed 100 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.



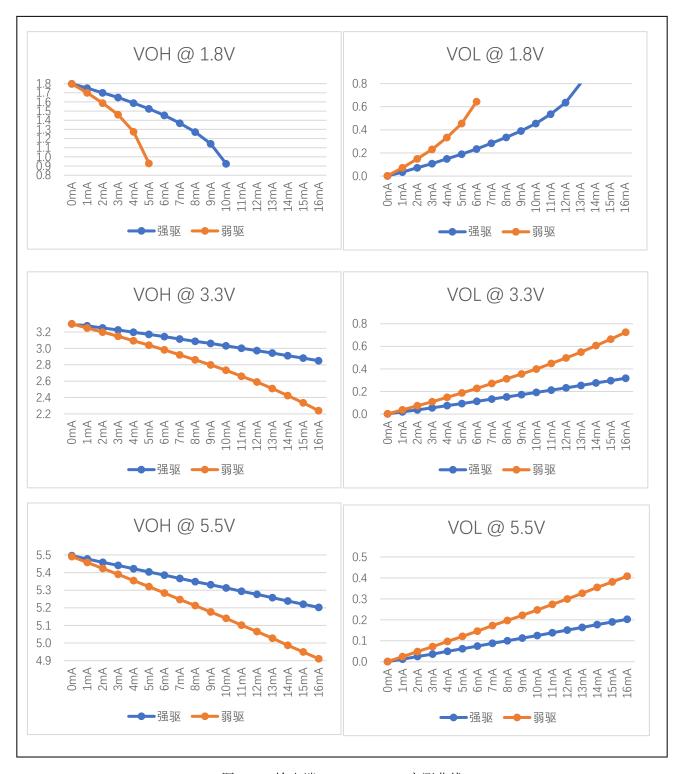


图 7-2 输出端口 VOH/VOL 实测曲线



## 7.3.13.2 输入特性——端口 PA, PB, PC, PD, PE, PF

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IH}$	Positive-going input	VCC=1.8V	0.7VCC			V
	threshold voltage	VCC=3.3V	0.7VCC			V
		VCC=5.5V	0.7VCC			V
V <sub>IL</sub>	Negative-going input	VCC=1.8V			0.3VCC	V
	threshold voltage	VCC=3.3V			0.3VCC	V
		VCC=5.5V			0.3VCC	V
V <sub>hys(1)</sub>	Input voltage	VCC=1.8V		0.3		V
	hysteresis	VCC=3.3V		0.4		V
	$(V_{IH} - V_{IL})$	VCC=5.5V		0.6		V
R <sub>pullhigh</sub>	Pullup resistor	Pullup enabled		80		kΩ
(GPIO)		VCC=3.3V				
R <sub>pulllow</sub>	Pulldown resistor	Pulldown enabled		40		kΩ
(GPIO)		VCC=3.3V				
C <sub>input</sub>	Input capacitance			5		pf

<sup>1.</sup> 由综合评估得出,不在生产中测试。

## 7.3.13.3 输入特性——USB\_DP, USB\_DM

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IH}$	Positive-going input threshold voltage		0.7AVCC_USB			V
$V_{IL}$	Negative-going input threshold voltage	AVCC_USB = 3.0 ~ 3.6			0.3AVCC_USB	V
V <sub>hys(1)</sub>	Input voltage hysteresis $(V_{IH} - V_{IL})$			0.3		V
р	Dullup resistor	Transmitting	1425		3090	Ohm
R <sub>pullhigh</sub>	Pullup resistor	Idle	900		1575	Oilli
Cinput	Input capacitance			5		pf

<sup>1.</sup> 由综合评估得出,不在生产中测试。



### 7.3.13.4 端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t(int)	External interrupt	External trigger signal for the	1.8V	30		ns
	timing	interrupt flag (see Note 1)	3.3V	30		ns
			5.5V	30		ns
t(cap)	Timer capture	Timer4/5/6 capture pulse	1.8V	0.5		μs
	timing	width	3.3V	0.5		μs
		Fsystem = 4MHz	5.5V	0.5		μs
t(clk)	Timer clock	Timer0/1/2/4/5/6 external	1.8V		PCLK/2	MHz
	frequency applied	clock input	3.3V		PCLK/2	MHz
	to pin	Fsystem = 4MHz	5.5V		PCLK/2	MHz
t(pca)(2)	PCA clock	PCA external clock input	1.8V		PCLK/8	MHz
	frequency	Fsystem = 4MHz	3.3V		PCLK/8	MHz
	applied to pin		5.5V		PCLK/8	MHz

NOTES: 1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum  $t_{(int)}$  parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than  $t_{(int)}$ .

2. 由综合评估得出,不在生产中测试。

#### 7.3.13.5 端口漏电特性——PA, PB, PC, PD, PE, PF

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{lkg(Px.y)}$	Leakage current	$V_{(Px,y)}$ (see Note 1, 2)		±50		nA

NOTES: 1. The leakage current is measured with VSS or VCC applied to the corresponding pin(s), unless otherwise noted.

2. The port pin must be selected as input.



## 7.3.14 RESETB 引脚特性

RESETB 引脚输入驱动使用 CMOS 工艺,它连接了一个不能断开的上拉电阻。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{IL}(\text{RESETB})}^{\ \ (1)}$	输入低电平电压		-0.3		0.3VCC	V
$V_{\text{IH}(\text{RESETB})}$	输入高电平电压		0.7VCC		VCC+0.3	V
$V_{\text{hys(RESETB)}}$	施密特触发器电压迟滞			200		mV
$R_{ m PU}$	弱上拉等效电阻	$V_{\text{IN}} = V_{\text{SS}}$		80		kΩ
$V_{\text{F(RESETB)}}^{(1)}$	输入滤波脉冲				100	ns
V <sub>NF(RESETB)</sub> (1)	输入非滤波脉冲		300			ns

<sup>1.</sup> 由设计保证,不在生产中测试。

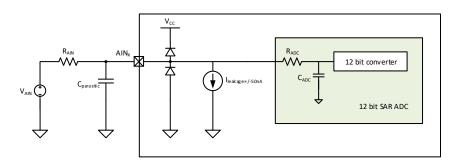
## 7.3.15 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>ADCIN</sub>	Input voltage range	Single ended	0		V <sub>ADCREFIN</sub>	V
V <sub>ADCREFIN</sub>	Input range of external reference voltage	Single ended	0		AVCC	V
DEV <sub>AVCC/3</sub>	AVCC/3精度			3		%
I <sub>ADC1</sub>	Active current including reference generator and buffer	200Ksps		2		mA
I <sub>ADC2</sub>	Active current without reference generator and buffer	1Msps		0.5		mA
C <sub>ADCIN</sub>	ADC input capacitance			16	19.2	pF
R <sub>ADC</sub> <sup>(1)</sup>	ADC sampling switch impedance			1.5		kΩ
R <sub>AIN</sub> (1)	ADC external input resistor <sup>(2)</sup>				100	kΩ
F <sub>ADCCLK</sub>	ADC clock Frequency				24M	Hz
T <sub>ADCSTART</sub>	Startup time of reference generator and ADC core			30		μs
T <sub>ADCCONV</sub>	Conversion time		20	24	28	cycles
ENOB	Effective Bits	1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.8V REF=EXREF		10.3		Bit
		1Msps@VCC>=2.7V		10.3		Bit



						,
		500Ksps@VCC>=2.4V				
		200Ksps@VCC>=1.8V				
		REF=VCC				
		200Ksps@VCC>=1.8V		9.4		D.,
		REF=internal 1.5V		9.4		Bit
		200Ksps@VCC>=2.8V		0.4		D.,
		REF=internal 2.5V		9.4		Bit
		1Msps@VCC>=2.7V				
	Signal to Noise Ratio	500Ksps@VCC>=2.4V	68.2	60.2		1D
		200Ksps@VCC>=1.8V			dB	
		REF=EXREF				
		1Msps@VCC>=2.7V	69.2			
CNID		500Ksps@VCC>=2.4V		69.2		dB
SNR		200Ksps@VCC>=1.8V		68.2		
		REF=VCC				
		200Ksps@VCC>=1.8V		60		4D
		REF=internal 1.5V		60		dB
		200Ksps@VCC>=2.8V		60		dB
		REF=internal 2.5V		60		uБ
DM (1)	Diff	200Ksps;	1		1	LSB
DNL <sup>(1)</sup>	Differential non-linearity	VREF=EXREF/AVCC	-1		1	LSB
INL <sup>(1)</sup>	Integral non-linearity	200Ksps;	-3		3	LSB
		VREF=EXREF/AVCC			3	LSB
Eo	Offset error			0		LSB
Eg	Gain error			0		LSB

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. ADC 的典型应用如下图所示:



对于 0.5LSB 采样误差精度要求的条件下,外部输入阻抗的计算公式如下:

$$R_{AIN} = \frac{M}{F_{ADC} * C_{ADC} * (N+1) * ln(2)} - R_{ADC}$$

其中 $F_{ADC}$ 为 ADC 时钟频率,寄存器 ADC\_CR0<3:2>可设定其与 PCLK 的关系,如下表。



下表为 ADC 时钟频率 $F_{ADC}$ 和 PCLK 分频比关系:

ADC_CR0<3:2>	N
00	1
01	2
10	4
11	8

M 为采样周期个数,由寄存器 ADC CR0<13:12>设定。

下表为采样时间 $t_{sa}$ 和 ADC 时钟频率 $F_{ADC}$ 的关系:

ADC_CR0<13:12>	M
00	4
01	6
10	8
11	12

下表为 ADC 时钟频率 $F_{ADC}$ 和外部电阻 $R_{AIN}$ 的关系(M=12,采样误差 0.5LSB 的条件下):

$R_{AIN}$ (k $\Omega$ )	$F_{ADC}(kHz)$
10	5600
30	2100
50	1300
80	820
100	660
120	550
150	450

对于上述典型应用,应注意:

- 尽量减小 ADC 输入端口 $AIN_X$ 的寄生电容 $C_{PARACITIC}$ ;
- 除了考虑 $R_{AIN}$ 值外,如果信号源 $V_{AIN}$ 的内阻较大时,也需要加入考虑。



# 7.3.16 VC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vin	Input voltage range		0		5.5	V
Vincom	Input common mode range		0		VCC-0.2	V
Voffset	Input offset	常温25°C 3.3V	-10		+10	mV
Icomp	Comparator's current	VCx_BIAS_SEL=00		0.3		μΑ
		VCx_BIAS_SEL=01		1.2		
		VCx_BIAS_SEL=10		10		
		VCx_BIAS_SEL=11		20		
Tresponse	Comparator's response time	VCx_BIAS_SEL=00		20		μs
	when one input cross	VCx_BIAS_SEL=01		5		
	another	VCx_BIAS_SEL=10		1		
		VCx_BIAS_SEL=11		0.2		
Tsetup	Comparator's setup time	VCx_BIAS_SEL=00		20		μs
	when ENABLE.	VCx_BIAS_SEL=01		5		
	Input signals unchanged.	VCx_BIAS_SEL=10		1		
		VCx_BIAS_SEL=11		0.2		
Twarmup	From main bandgap enable			20		μs
	to 1.2V BGR reference					
	Temp sensor voltage, ADC					
	internal 1.5V \ 2.5V					
	reference stable					
Tfilter	Digital filter time	VC_debounce = 000		7		μs
		VC_debounce = 001		14		
		VC_debounce = 010		28		
		VC_debounce = 011		112		
		VC_debounce = 100		450		
		VC_debounce = 101		1800		
		VC_debounce = 110		7200		
		VC_debounce = 111		28800		



## 7.3.17 OPA 特性

OPA: (AVCC= $2.2 \sim 5.5 \text{ V}$ , AVSS=0 V, Ta= $-40 \sim +85 ^{\circ}\text{C}$ )

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vi	输入电压		0	1	AVCC	V
Vo	输出电压(1)		0.1	1	AVCC-0.2	V
Io	输出电流(1)				2.2	mA
RL	负载电阻(1)		5K			Ohm
Tstart	初始化时间(2)				20	μs
Vio	输入失调电压	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2, RL=5kΩ, Rs=50 pF		±6		mV
PM	相位裕度(1)	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2 RL=5kΩ, CL=50pF		80	-	deg
UGBW	单位增益带宽(1)	Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2 RL=5kΩ, CL=50pF		9.3		MHz
SR	压摆率(1)	RL= $5k\Omega$ , CL= $50pF$		8		V/µs

- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. 需要同时设置 BGR\_CR<0>=1



## 7.3.18 DAC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{ m DACOUT}$	Output voltage range	AVCC voltage reference, single ended	0		Vcc	V
$V_{\mathrm{DACCM}}$	Output common mode voltage range		0		Vcc	V
$I_{DAC}$	Active current	500KSamples/s		15		μΑ
$SR_{DAC}$	Sample rate				500	Ksps
t <sub>DACCONV</sub>	Conversion time		2			μs
t <sub>DACSETTLE</sub>	Setting time			5		μs
SNR <sub>DAC</sub>	Signal to Noise Ratio			59		dB
SNDR <sub>DAC</sub>	Signal to Noise and Distortion Ratio			57		dB
SFDR <sub>DAC</sub>	Spurious Free Dynamic Range			56		dB
V <sub>DACOFFSET</sub>	Offset voltage	w/o buffer		2		mV
DNL <sub>DAC</sub>	Differential non- linearity			±1		LSB
INL <sub>DAC</sub>	Integral non- linearity			±5		LSB



## 7.3.19 TIM 定时器特性

有关输入输出复用功能引脚(输出比较、输入捕获、外部时钟、PWM 输出)的特性 详情,参见下表。

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
4	t <sub>res</sub> 定时器分辨时间		1		t <sub>TIMCLK</sub>
$t_{res}$	是的奋力 <i></i> 种时间	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	20.8		ns
fext	   外部时钟频率		0	f <sub>TIMCLK/2</sub>	MHz
	介南的 钟 <u>妙</u> 华	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0	24	MHz
Res <sub>Tim</sub>	定时器分辨率			16	位
Т	选择内部时钟时,16位计数		1	65536	t <sub>TIMCLK</sub>
$T_{counter}$	器时钟周期	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0.0208	1363	μs
T	最大可能计数			67108864	t <sub>TIMCLK</sub>
T <sub>MAX_COUNT</sub>		f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz		1.4	s

1. 由设计保证,不在生产中测试。

表 7-1 高级定时器 (ADVTIM) 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
4	定时器分辨时间		1		t <sub>TIMCLK</sub>
$t_{res}$	是的命力 <i></i>	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	20.8		ns
f.	外部时钟频率		0	f <sub>TIMCLK/2</sub>	MHz
$f_{ext}$	77 部的 针 妙华	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0	24	MHz
Dag	定时器分辨率			16	位
Res <sub>Tim</sub>		模式0自由计数		32	位
т	选择内部时钟时,16位计数		1	65536	t <sub>TIMCLK</sub>
T <sub>counter</sub>	器时钟周期	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0.0208	1363	μs
Т				16777216	t <sub>TIMCLK</sub>
T <sub>MAX_COUNT</sub>	最大可能计数	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz		349.5	ms

1. 由设计保证,不在生产中测试。

表 7-2 通用定时器特性



符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
4	定时器分辨时间		1		t <sub>TIMCLK</sub>
$t_{res}$	是的奋力 <u>新</u> 的间	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	20.8		ns
t	   外部时钟频率		0	f <sub>TIMCLK/2</sub>	MHz
f <sub>ext</sub>	グド市PPJ 777 / / / / / / / / / / / / / / / / /	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0	24	MHz
Res <sub>Tim</sub>	定时器分辨率			16	位
т	选择内部时钟时,16位计数		1	65536	t <sub>TIMCLK</sub>
T <sub>counter</sub>	器时钟周期	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0.0208	1363	μs
T <sub>MAX_COUNT</sub>	最大可能计数			2097152	t <sub>TIMCLK</sub>
		f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz		43.69	ms

1. 由设计保证,不在生产中测试。

表 7-3 PCA 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{res}$	WDT 溢出时间	f <sub>WDTCLK</sub> =10kHz	1.6	52000	ms

1. 由设计保证,不在生产中测试。

表 7-4 WDT 特性



## 7.3.20 通信接口

## 7.3.20.1 I2C 特性

I2C 接口特性如下表:

符号参数		标准模式	标准模式(100K)		快速模式(400K)		高速模式(1M)	
付与	参数	最小值	最小值 最大值 最		最大值	最小值	最大值	位
t <sub>SCLL</sub>	SCL 时钟低时间	4.7		1.25		0.5		μs
t <sub>SCLH</sub>	SCL 时钟高时间	4.0		0.6		0.26		μs
$t_{ m SU.SDA}$	SDA 建立时间	250		100		50		ns
t <sub>HD.SDA</sub>	SDA 保持时间	0		0		0		μs
t <sub>HD.STA</sub>	开始条件保持时间	2.5		0.625		0.25		μs
t <sub>SU.STA</sub>	重复的开始条件建立时间	2.5		0.6		0.25		μs
t <sub>SU.STO</sub>	停止条件建立时间	0.25		0.25		0.25		μs
t	总线空闲(停止条件至开	4.7		1.3		0.5		116
$t_{ m BUF}$	始条件)	4./		1.5		0.5		μs

1. 由设计保证,不在生产中测试。

表 7-5 I2C 接口特性

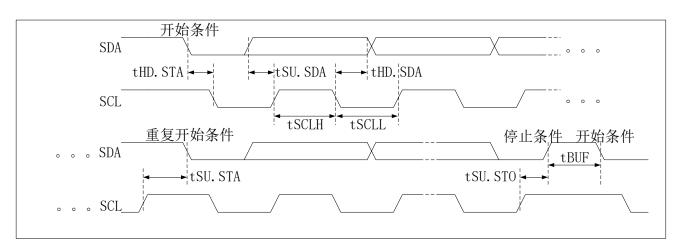


图 7-3 I2C 接口时序



## 7.3.20.2 SPI 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
		主机模式	62.5	-	ns
		从机模式	105		
t <sub>c(SCK)</sub>	串行时钟的周期	$f_{PCLK} = 48MHz$	125	-	ns
		从机模式	250		
		$f_{PCLK} = 16MHz$	250	-	ns
_	串行时钟的高电平时间	主机模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	ns
t <sub>w(SCKH)</sub>	中11的钾的高电干的的	从机模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	ns
	串行时钟的低电平时间	主机模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	ns
t <sub>w(SCKL)</sub>	71的钾的低电干的间	从机模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	ns
t <sub>su(SSN)</sub>	从机选择的建立时间	从机模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	ns
t <sub>h(SSN)</sub>	从机选择的保持时间	从机模式	$0.5 \times t_{c(SCK)}$	-	ns
t <sub>v(MO)</sub>	主机数据输出的生效时间	$f_{PCLK} = 48MHz$	-	3	ns
t <sub>h(MO)</sub>	主机数据输出的保持时间	$f_{PCLK} = 48MHz$	2	-	ns
t <sub>v(SO)</sub>	从机数据输出的生效时间	$f_{PCLK} = 48MHz$	-	50	ns
t <sub>h(SO)</sub>	从机数据输出的保持时间	$f_{PCLK} = 48MHz$	30	-	ns
t <sub>su(MI)</sub>	主机数据输入的建立时间		10	-	ns
t <sub>h(MI)</sub>	主机数据输入的保持时间		2	-	ns
t <sub>su(SI)</sub>	从机数据输入的建立时间		10	-	ns
t <sub>h(SI)</sub>	从机数据输入的保持时间		2	-	ns

<sup>1.</sup> 由设计保证,不在生产中测试。

表 7-6 SPI 接口特性



### SPI 接口信号的波形和时序参数如下:

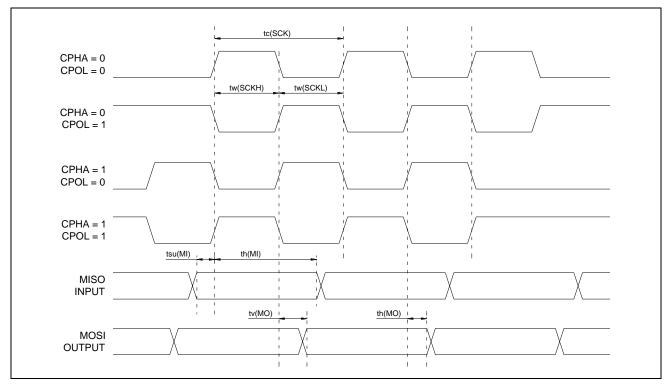


图 7-4 SPI 时序图 (主机模式)

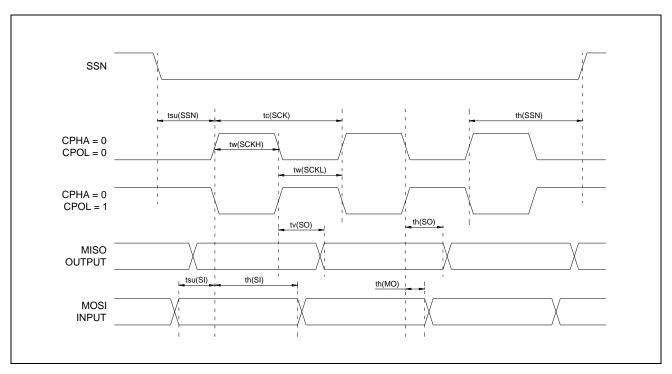


图 7-5 SPI 时序图 (从机模式 cpha=0)



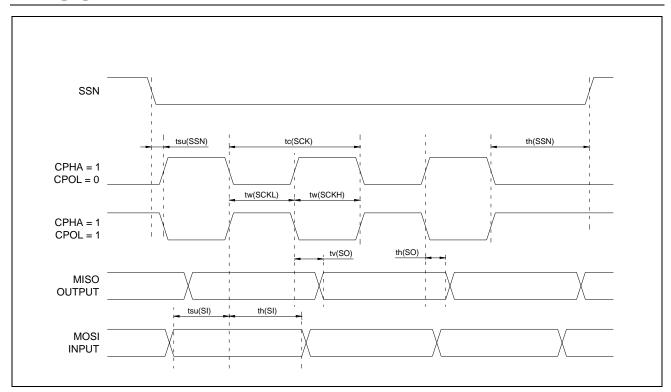


图 7-6 SPI 时序图 (从机模式 cpha=1)

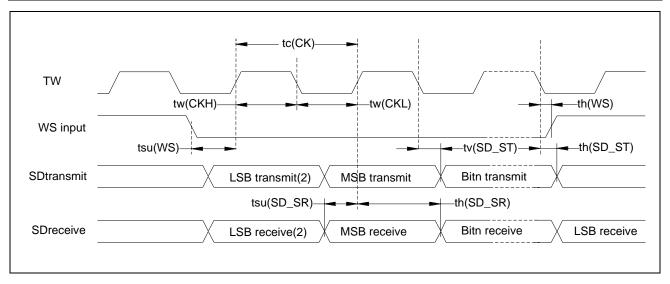


## 7.3.20.3 I2S 特性<sup>(1)</sup>

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$f_{ck}$	I2S时钟频率	Master mode (data:16bits,audio freq	1.597	1.601	MHz
		48kHz)			
		Slave mode	0	6.5	
$t_{r(ck)}$	I2S时钟上升时间	Capacitive load C <sub>L</sub> =15pF	-	10	ns
T <sub>f(ck)</sub>	I2S时钟下降时间		-	12	
tw(ckh)	I2S时钟高电平时间	Master fpclk=16MHz, audio freq	306	-	
t <sub>w(ckl)</sub>	I2S时钟低电平时间	48kHz	312	-	
$t_{v(ws)}$	WS有效时间	Master mode	2	-	
T <sub>h(ws)</sub>	WS保持时间	Master mode	2	-	
T <sub>su(ws)</sub>	WS建立时间	Slave mode	7	-	
T <sub>h(ws)</sub>	WS保持时间	Slave mode	0	-	
Duty(sck)	从模式时钟占空比	Slave mode	25	75	%
T <sub>su(SD_MR)</sub>	SD输入建立时间	Master receiver	6	-	ns
T <sub>su(SD_SR)</sub>		Slave receiver	2	-	
T <sub>h(SD_MR)</sub> (2)	SD输入保持时间	Master receiver	4	-	
T <sub>h(SD_SR)</sub> (2)		Slave receiver	0.5	-	
$T_{v(SD\_MR)}^{(2)}$	SD输出建立时间	Master transmitter	-	4	
$T_{v(SD\_SR)}^{(2)}$		Slave transmitter	-	20	
T <sub>h(SD_MR)</sub>	SD输出保持时间	Master transmitter	0	-	
T <sub>h(SD_SR)</sub>		Slave transmitter	13	-	

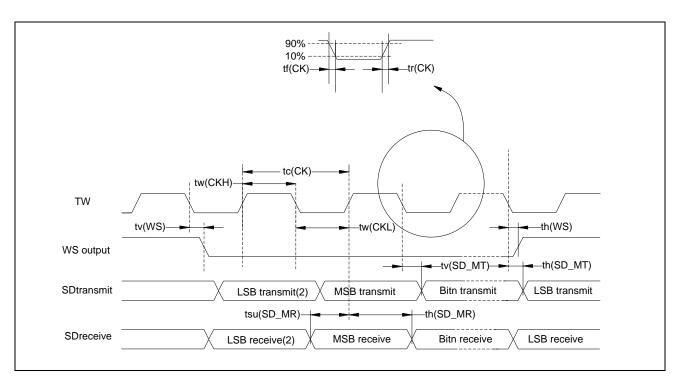
- 1. 由设计保证,不在生产中测试。
- 2. 与 F<sub>PCLK</sub> 相关,例如 F<sub>PCLK</sub>=10M T<sub>PCLK</sub>=1/F<sub>PCLK</sub>=100ns





- 1. Measurement points are done at CMOS levels:  $0.3 \times V_{DDIOX}$  and  $0.7 \times V_{DDIOX}$ .
- 2. LSB transmit/receive of the previously transmitted byte. No LSB transmit/receive is sent before the first byte.

图 7-7 I2S slave timing diagram



- 1. Data based on characterization results, not tested in production.
- 2. LSB transmit/receive of the previously transmitted byte. No LSB transmit/receive is sent before the first byte.

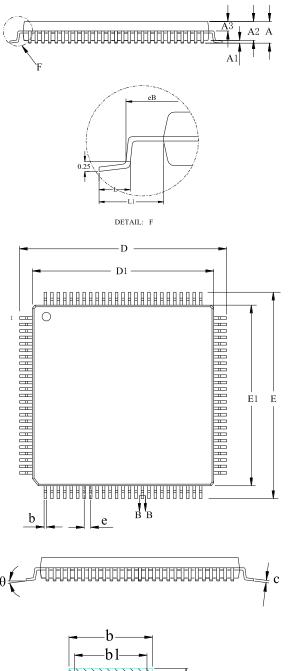
图 7-8 I2S master timing diagram



# 8 封装信息

## 8.1 封装尺寸

### LQFP100 封装



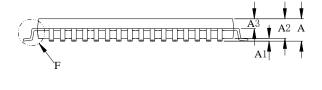
	14x14 Millimeter					
Symbol	Min	Nom	Max			
A			1.60			
A1	0.05		0.15			
A2	1.35	1.40	1.45			
A3	0.59	0.64	0.69			
b	0.18		0.26			
b1	0.17	0.20	0.23			
c	0.13		0.17			
c1	0.12	0.13	0.14			
D	15.80	16.00	16.20			
D1	13.90	14.00	14.10			
Е	15.80	16.00	16.20			
E1	13.90	14.00	14.10			
eB	15.05		15.35			
e	0.50BSC					
L	0.45		0.75			
L1	1.00REF					
θ	0		7°			

### **NOTE:**

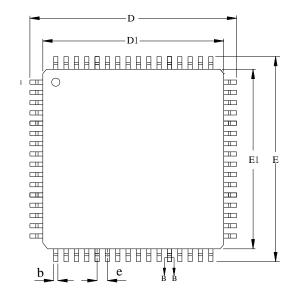
 Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

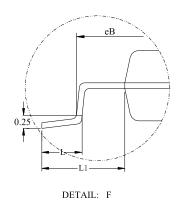


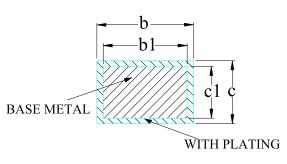
### LQFP64 封装











SECTION B-B

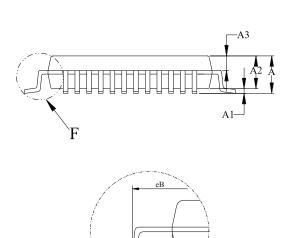
	10x10 Millimeter					
Symbol	Min	Nom	Max			
A			1.60			
A1	0.05		0.15			
A2	1.35	1.40	1.45			
A3	0.59	0.64	0.69			
b	0.18		0.26			
b1	0.17	0.20	0.23			
С	0.13	-	0.17			
c1	0.12	0.13	0.14			
D	11.80	12.00	12.20			
D1	9.90	10.00	10.10			
Е	11.80	12.00	12.20			
E1	9.90	10.00	10.10			
eB	11.05		11.25			
e		0.50BSC				
L	0.45		0.75			
L1	1.00REF					
θ	0°		7°			

### **NOTE:**

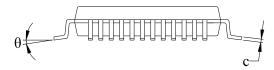
 Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.

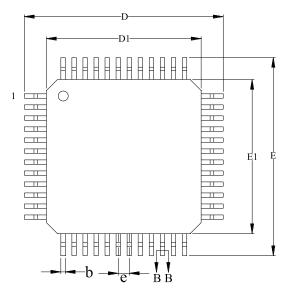


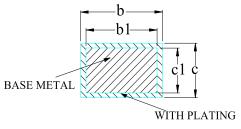
### LQFP48 封装



DETAIL: F







SECTION B-B

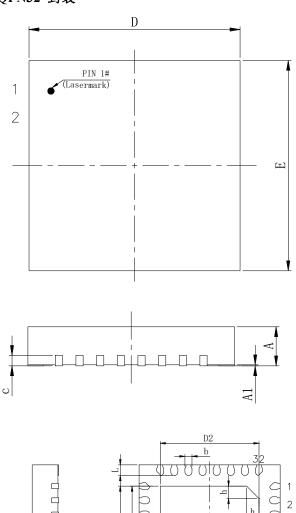
	7x7 Millimeter					
Symbol	Min	Nom	Max			
A			1.60			
A1	0.05		0.15			
A2	1.35	1.40	1.45			
A3	0.59	0.64	0.69			
b	0.18		0.26			
b1	0.17	0.20	0.23			
С	0.13		0.17			
c1	0.12	0.13	0.14			
D	8.80	9.00	9.20			
D1	6.90	7.00	7.10			
Е	8.80	9.00	9.20			
E1	6.90	7.00	7.10			
eB	8.10		8.25			
e		0.50BSC				
L	0.40		0.65			
L1		1.00REF				
θ	0		7°			

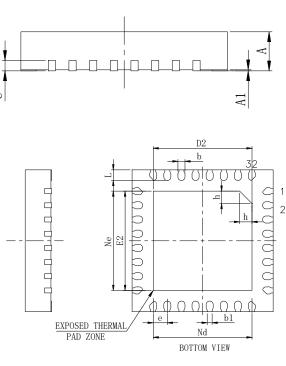
### **NOTE:**

 Dimensions "D1" and "E1" do not include mold flash.



### QFN32 封装



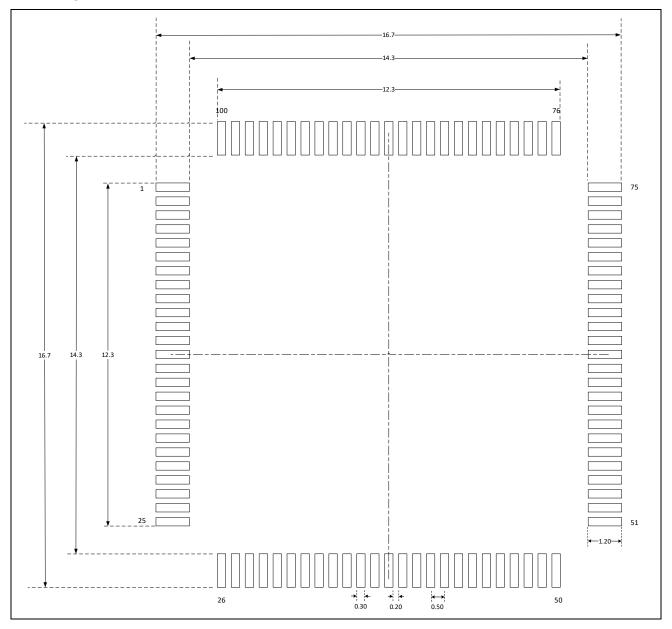


	5x5 Millimeter			
Symbol	Min	Nom	Max	
A	0.70	0.75	0.80	
A1	0.00	0.02	0.05	
b	0.20	0.25	0.30	
b1	0.16REF			
С	0.18	0.20	0.25	
D	4.90	5.00	5.10	
D2	3.70	3.80	3.90	
e		0.50BSC		
Ne		3.50BSC		
Nd	3.50BSC			
Е	4.90	5.00	5.10	
E2	3.70	3.80	3.90	
L	0.25	0.30	0.35	
h	0.30	0.35	0.40	
L/F 载体 尺寸	4.10 x 4.10			



## 8.2 焊盘示意图

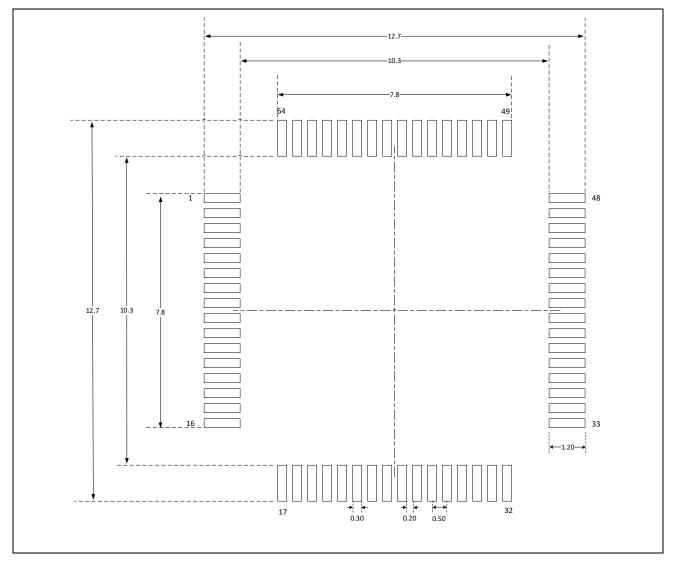
## LQFP100 封装 (14mm x 14mm)



- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。



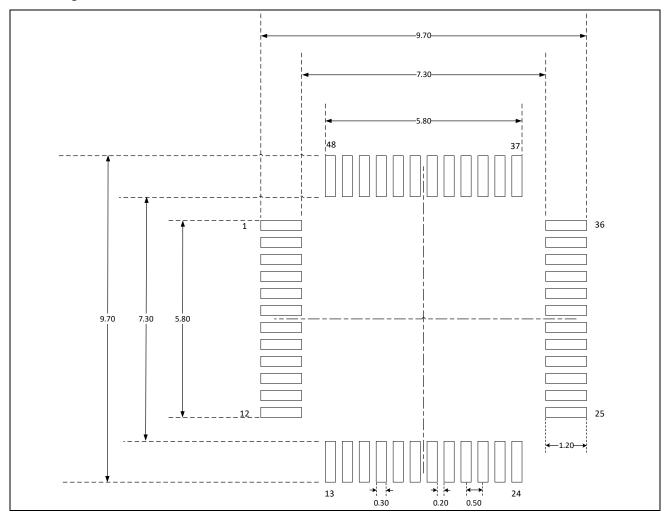
## LQFP64 封装 (10mm x 10mm)



- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。



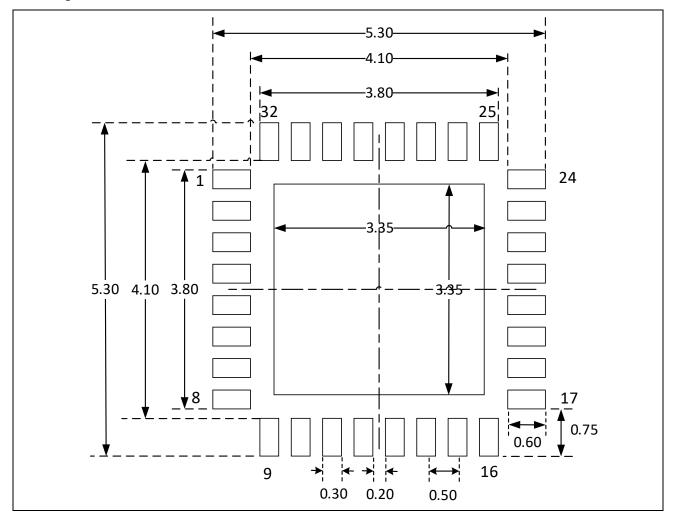
LQFP48 封装 (7mm x 7mm)



- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。



### QFN32 封装 (5mm x 5mm)



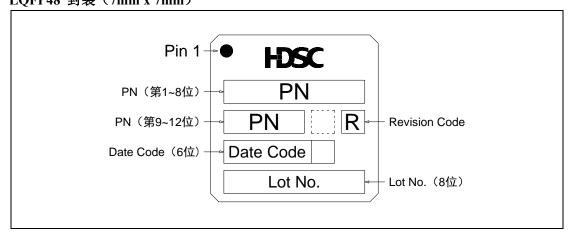
- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。



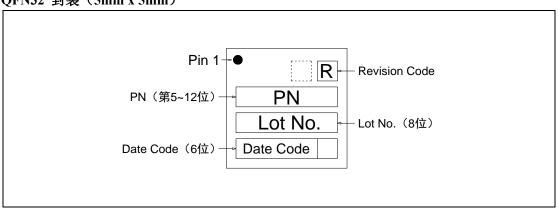
## 8.3 丝印说明

以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。

LQFP100 封装(14mm x 14mm) LQFP64 封装(10mm x 10mm) LQFP48 封装(7mm x 7mm)



#### QFN32 封装 (5mm x 5mm)



### 注意:

- 上图空白框表示与生产相关的可选标记,本节不作说明。



## 8.4 封装热阻系数

封装芯片在指定工作环境温度下工作时,芯片表面的结温  $T_j$  ( $^{\circ}$ C) 可以按照下面的公式计算:

$$T_i = T_{amb} + (P_D \times \theta_{JA})$$

- T<sub>amb</sub> 是指封装芯片工作时的工作环境温度,单位是℃;
- θ<sub>JA</sub> 是指封装对工作环境的热阻系数,单位是℃/W;
- $P_D$ 等于芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和,单位是 W。芯片的内部功耗是产品的  $I_{DD}$  x  $V_{DD}$ ,I/O 功耗指的是指芯片工作时 I/O 引脚产生的功耗,通常该部分值很小,可以忽略。

芯片在指定工作环境温度下工作时芯片表面的结温  $T_j$ ,不可以超出芯片可容许的最大结温度  $T_J$ 。

Package Type and Size	Thermal Resistance Junction-ambient Value $(\theta_{JA})$	Unit
LQFP100 14mm x 14mm / 0.5mm pitch	50 +/- 10%	°C/W
LQFP64 10mm x 10mm / 0.5mm pitch	65 +/- 10%	°C/W
LQFP48 7mm x 7mm / 0.5mm pitch	75 +/- 10%	°C/W
QFN32 5mm x 5mm / 0.5mm pitch	42 +/- 10%	°C/W

表 8-1 各封装热阻系数表



# 9 订购信息

Part	Num ber	H C 32F072PATA-LQ FP100	HC32F072KATA-LQFP64	HC32F072JATA-LQ48	HC32F072FAUA-QN32TR
M em ory	Flash	128K	128K	128K	128K
	RAM	16K	16K	16K	16K
	I/O	86	50	36	25
TIMER	G T IM E R	4	4	4	4
	ATIM ER	3	3	3	3
Connectivity	UART	4	4	2	2
	LPUART	2	2	2	1
	12 C	2	2	2	1
	SPI	2	2	2	1
Coni	USB	√	√	√	√
G	CAN	√	√	√	√
	12 S	2	2	2	1
Analog	ADC*12bit	24ch	23ch	17ch	11ch
	DAC*12bit	2ch	2ch	2ch	2ch
	0 P	5	5	3	1
	C om p	3	3	3	3
Secruty	AES	√	√	√	√
I	V D	√	√	√	√
I	.VR	√	√	√	√
Votage	V d d	1.8~5.5v	1.8 <sup>~</sup> 5.5 v	1.8~5.5v	1.8~5.5v
Package		LQ FP 100 (14*14)	LQFP64(10*10)	LQ FP 48 (7*7)	QFN32(5*5)
出货形式		盘装	盘装	盘装	卷带
产品厚度		1.6m m	1.6m m	1.6m m	0.75m m
脚间距		0.5 m m	0.5m m	0.5m m	0.5m m

订购前,请联系销售窗口咨询最新量产信息。



# 10 版本记录 & 联系方式

版本	修订日期	修订内容摘要	
Rev1.0	2019/11/18	初稿发布。	
Rev1.1	2019/12/25	更新以下信息:①增加QFN32封装;②典型应用电路图;③高速外部时钟XTH和低速外部时钟XTL中配图和注意事项;④丝印说明;⑤通用工作条件描述;⑥订购信息。	
Rev1.2	2020/4/10	更新以下信息:①引脚功能说明;②ADC特性中增加AVCC/3精度。	
Rev1.3	2020/5/29	更新以下信息: ①7.3.7.2中修正笔误; ②7.3.8.2中RCL振荡器精度。	
Rev1.4	2020/6/30	更新以下信息: ①引脚功能说明中增加I2S信息; ②统一引脚功能名称	
Rev1.5	2020/7/31	更新以下信息: ①增加7.3.19、7.3.20、8.2和8.4; ②7.3.11等级; ③7.3.13.2中V <sub>IH</sub> 和V <sub>IL</sub> 的值。	
Rev1.6	2020/9/30	更新以下信息: ①功能框图; ②增加SPI 特性和I2S 特性 <sup>(1)</sup> ; ③1.4描述; ④7.3.14的V <sub>IL</sub> 和V <sub>IH</sub> ; ⑤增加7.3.13.3; ⑥HC32F072FAUA的OPA数量为1。	
Rev1.7	2021/5/31	更新以下信息:①修改声明;②更正引脚功能说明中PB04的ANALOG功能和端口复用表;③I2C 特性中thd.sta和tsu.sto参数;④存储器特性中数据保存期限;⑤增加外部时钟源特性中gm参数。	
Rev1.8	2022/3/9	公司Logo更新。	



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@xhsc.com.cn

网址: <a href="http://www.xhsc.com.cn">http://www.xhsc.com.cn</a>

通信地址:上海市浦东新区中科路 1867号 A座 10层

邮编: 201210

